PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-095848

(43)Date of publication of application: 14.04.1998

(51)Int.CI.

CO8G 73/10 CO8L 79/08 GO3F 7/027 7/031 G03F GO3F 7/038 GO3F 7/40 H01L 21/027 H01L 21/312

(21)Application number: 09-132353

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

22.05.1997

(72)Inventor:

HITACHI CHEM CO LTD YOSHIKAWA HARUHIKO

KATAOKA FUMIO

TAKEMOTO KAZUNARI

TANAKA JUN ISODA KEIKO

UCHIMURA SHUNICHIRO

KAJI MAKOTO **SUGIURA MINORU**

(30)Priority

Priority number: 08155324

Priority date: 17.06.1996

Priority country: JP

(54) PHOTOSENSITIVE POLYIMIDE PRECURSOR COMPOSITION AND METHOD FOR FORMING PATTERN BY USING THE SAME

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polyimide precursor suitable for a highdefinition high- sensitivity photosensitive material which enables a short-time development with a water soln. and hardly causes swelling in exposed parts by adopting a specific molecular structure.

SOLUTION: This precursor has repeating units represented by the formula (wherein R1 is a 4C or higher tetravalent org. group; R2 is a tri- or tetravalent org. group having an arom. ring; R3 is a monovalent org. group; A is a monovalent acidic group; and n is 1 or 2) and a wt. average mol. wt. of 10, 000-200,000. Having acidic group(s) A in its structural unit, the precursor before curing dissolves well in a basic water soln. and can easily be developed with a basic water soln. Acidic group A is selected from among sulfo, sulfinic acid, carboxyl, and hydroxyl groups. When group R3 is photosensitive, this precursor can be a negative-type photosensitive polyimide percursor which cures by the exposure to light.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

THIS PAGE BLANK (USPTO)

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3321548

[Date of registration]

21.06.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-95848

(43)公開日 平成10年(1998) 4月14日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		FΙ				
C08G 73/10			C 0 8 G	73/10			
COSL 79/08			C08L	79/08		Α	
G03F 7/02	7 514		G03F	7/027		514	
7/03	1			7/031			
7/03	8 504			7/038		504	
		審查請求	未請求 請		OL	(全 46 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-132353		(71)出度	人 000005	108		
(,			(* = , ,	株式会	計日立	製作所	
(22)出顧日	平成9年(1997)5月22日						四丁目6番地
() [, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(71) 出魔				
(31)優先権主張番号	→ 特願平8-155324		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		株式会社	
(32)優先日	平8 (1996) 6 月17日					西新宿2丁目	1 悉 1 县
(33)優先権主張国			(72)発明				I III I . J
(VV) LA / LITELL JAC EN	H- (21)		(12/)29			米瓦格区平田	町292番地 株
						作所生産技術	
			(72)発明			1 P/// T.ELXYN	WIZWIFT .
			(12) 989			# #### ##	町292番地 株
					-	市戸塚区吉田	
			(m s) (h			作所生産技術	ON PERMIT
			(74)代理	!人 弁理士	富田	和子	
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性ポリイミド前駆体組成物、およびそれを用いたパターン形成方法

(57)【要約】

【課題】水溶液により短時間で高解像度に現像できる高 感度のネガ型感光材料。

【解決手段】塩基性水溶液に可溶であり、露光により硬化して該塩基性水溶液に不溶化する、下記一般式(化1)で表される繰返し単位を10モル%以上含む感光性ポリイミド前駆体を用いる。ただし、式中、R*は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R*は芳香族環を含む3価または4価の有機基、R*は1価の有機基、Aは酸性を示す1価の基、nは1または2である。 【化1】

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(化1)で表される繰返し単位を有し、重量平均分子量が1万~20万であることを特徴とするボリイミド前駆体。

【化1】

(ただし、式中、R¹は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R²は芳香族環を含む3価または4価の有機基、R³は1価の有機基、Aは酸性を示す1価の基、nは1または2である。)

【請求項2】請求項1記載のポリイミド前駆体において.

下記一般式(化2)で表される繰返し単位を、さらに有し、

【化2】

(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を含む4価の有

機基、R'は芳香族環を含む3価または4価の有機基、R'は1価の有機基、R'は芳香族環またはケイ素を含む2価の有機基である。)

一分子中の、上記一般式(化1)で表される繰返し単位の数と、上記一般式(化2)で表される繰返し単位の数との合計を100とするとき、上記一般式(化1)で表される繰返し単位の数は10以上、上記一般式(化2)で表される繰返し単位の数は90以下であることを特徴とするポリイミド前駆体。

10 【請求項3】請求項1または2に記載のポリイミド前駆体において、

上記Aは、スルホン酸基、スルフィン酸基、カルボキシル基、および水酸基のうちから選ばれる、少なくともいずれかの基であることを特徴とするポリイミド前駆体。

【請求項4】請求項1または2に記載のポリイミド前駆体において、

上記R¹は、下記構造式群(化3)に示されるいずれかの構造式により表される有機基のうちの、少なくともいずれかであることを特徴とするポリイミド前駆体。

20 【化3】

【請求項5】請求項1または2に記載のポリイミド前駆体において、

上記R'は、下記構造式群(化4)に示されるいずれか

の構造式により表される有機基のうちの、少なくともいずれかであることを特徴とするポリイミド前駆体。 【化4】

【請求項6】請求項1または2に記載のポリイミド前駆体において、

上記R³は、下記一般式(化5)により表される有機基 のうちの、少なくともいずれかであることを特徴とする ボリイミド前駆体。

[化5]

… (化5)

(ただし、 R^3 、 R^6 および R^7 は、水素、アルキル基、フェニル基、ビニル基、およびプロペニル基からそれぞれ独立に選択された基であり、 R^8 は2価の有機基を示す。)

【請求項7】請求項6記載のポリイミド前駆体において、

上記R³は、下記構造式(化6)により表される有機基であることを特徴とするポリイミド前駆体。

[化6]

【請求項8】請求項1または2に記載のポリイミド前駆体において、

一分子中の上記R'のうち10~100モル%は、下記一般式(化5)に示されるいずれかの構造式により表される有機基のうちの、少なくともいずれかであり、残りは、炭素数6以下のアルキル基であることを特徴とするポリイミド前駆体。

30 【化5】

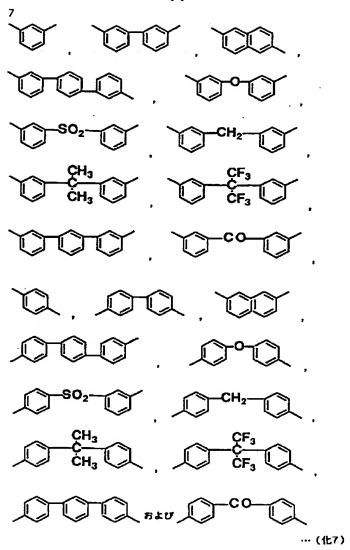
… (化5)

(ただし、 R^{5} 、 R^{6} および R^{7} は、水素、アルキル基、フェニル基、ビニル基、およびプロペニル基からそれぞれ独立に選択された基であり、 R^{6} は2価の有機基を示す。)

【請求項9】請求項2記載のポリイミド前駆体におい 40 て、

上記R'は、下記構造式群(化7)、(化8)、および (化9) に示されるいずれかの構造式により表される有 機基のうちの、少なくともいずれかであることを特徴と するポリイミド前駆体。

【化7】



【化8】

【化9】

… (化9)

【請求項10】下記一般式(化10)で表される繰返し 20*を特徴とするポリイミド。 単位を有し、重量平均分子量が1万~20万であるとと* 【化10】

$$\frac{\left\{\begin{array}{c} CO \\ CO \end{array}\right\} R^{1} < \begin{array}{c} CO \\ CO \end{array} > N - R^{2} \\ A R \end{array} \qquad \dots \quad (\{\text{th } 10\})$$

(ただし、式中、R'は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R'は芳香族環を含む3価または4価の有機基、Aは酸性を示す1価の基、nは1または2である。) 【請求項11】請求項10記載のポリイミドにおいて、※ ※下記一般式(化11)で表される繰返し単位を、さらに 有し、

【化11】

$$\frac{\left\{ N < \frac{CO}{CO} > R^{-1} < \frac{CO}{CO} > N - R^{-4} \right\}}{\left\{ CO > N - R^{-4} \right\}} \qquad \dots \quad (4k1.1)$$

(ただし、式中、R¹は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R¹は芳香族環またはケイ素を含む2価の有機基である。)

一分子中の、上記一般式(化10)で表される繰返し単位の数と、上記一般式(化11)で表される繰返し単位の数との合計を100とするとき、上記一般式(化10)で表される繰返し単位の数は10以上、上記一般式★40

★ (化11) で表される繰返し単位の数は90以下である ことを特徴とするポリイミド。

【請求項12】請求項11記載のポリイミドにおいて、 上記ポリイミド一分子中に含まれる上記R⁴の1~30 モル%が、下記構造式(化35)で表される基であると とを特徴とするポリイミド。

【化35】

【請求項13】下記一般式(化1)で表される繰返し単位を有するポリイミド前駆体を含むことを特徴とするポリイミド前駆体組成物。

【化1】

…(化1)

(ただし、式中、R¹は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R²は芳香族環を含む3価または4価の有機基、R³は1価の有機基、Aは酸性を示す1価の基、nは1または2である。)

【請求項14】請求項13記載のポリイミド前駆体組成物において、

50 上記ポリイミド前駆体は、

下記一般式(化2)で表される繰返し単位を、さらに有 し、

13

【化2】 -CO-R1-CONH-R4-NH … (化2)

(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を含む4価の有 機基、R¹は芳香族環を含む3価または4価の有機基、 R'は1価の有機基、R'は芳香族環またはケイ素を含む 2価の有機基である。)

上記ポリイミド前駆体一分子中の、上記一般式(化1) で表される繰返し単位の数と、上記一般式(化2)で表 される繰返し単位の数との合計を100とするとき、上* *記一般式(化1)で表される繰返し単位の数は10以 上、上記一般式(化2)で表される繰返し単位の数は9 0以下であることを特徴とするポリイミド前駆体組成

【請求項15】請求項13または14に記載のポリイミ ド前駆体組成物において、

上記ポリイミド前駆体70~99重量部と、

下記一般式群(化24)のうちのいずれかの式で表され る繰返し単位からなるシロキサン含有ポリアミド酸1~ 10 30重量部とを含むことを特徴とするポリイミド前駆体 組成物。

【化24】

 $(COOH)_{2}$ および

…(化24)

(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を含む4価の有 機基、R¹¹はシロキサン骨格を有する4価の有機基、R 30 上記シロキサン含有ポリアミド酸は、 11はシロキサン骨格を有する2価の有機基、R13は芳香 族環を含む2価の有機基である。)

※物において、

下記一般式(化25)で表される繰返し単位をさらに有

【請求項16】請求項15記載のポリイミド前駆体組成※

【化25】 -CO-R'-CONH-R13-NH-(COOH),

…(化25)

(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を含む4価の有 機基、R¹³は芳香族環を含む2価の有機基である。) 上記シロキサン含有ポリアミド酸一分子中の、上記一般 式群(化24)のいずれかの式により表される繰返し単 位の数の合計と、上記一般式(化25)で表される繰返 し単位の数との合計を100とするとき、上記一般式 (化24)で表される繰返し単位の数の合計は1以上、 上記一般式(化25)で表される繰返し単位の数は99

以下であることを特徴とするポリイミド前駆体組成物。

【請求項17】請求項14記載のポリイミド前駆体組成 物において、

上記R11は、下記構造式群(化26) に示されるいずれ かの構造式により表される有機基のうちの少なくともい ずれかであり、

【化26】

…(化26)

上記R¹¹は、下記構造式群(化27)に示されるいずれ *物。 かの構造式により表される有機基のうちの少なくともい (化27) ずれかであることを特徴とするポリイミド前駆体組成 *

$$-(CH2)3 + (CH3 + CH3 + CH3 + CH2)3 + (CH2)3 + (CH3 + CH3 + CH3$$

(ただし、nは2~12の整数である)

…(化27)

【請求項18】請求項13~16のいずれかに記載のポリイミド前駆体組成物において、

上記ポリイミド前駆体100重量部に対して、

増感剤0.1~50重量部と、

光重合助剤 $0.1\sim50$ 重量部とを、さらに含むことを特徴とする感光性ポリイミド前駆体組成物。

【請求項19】請求項18記載の感光性ポリイミド前駆体組成物からなる被膜に、所定のパターンのマスクを介して光を照射した後、該被膜を塩基性水溶液を用いて現像する工程を含むことを特徴とする樹脂パターンの形成方法。

【請求項20】塩基性水溶液に可溶であり、露光により 該塩基性水溶液に不溶化する感光性ポリイミド前駆体を 含むことを特徴とするネガ型感光材料。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体素子の表面 40 コート膜等の保護膜や薄膜多層配線基板の層間絶縁膜等 に好適な感光材料に係り、特に、耐熱性ポリイミドと、 その前駆体および該前駆体を含む感光性ポリイミド前駆 体組成物と、塩基性水溶液で現像できるネガ型感光性材 料と、樹脂パターンの形成方法とに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、耐熱性高分子を得るための感光性 耐熱材料としては、特公平5-67026号公報に記載されて いる、芳香族テトラカルボン酸二無水物をオレフィン不 飽和アルコールと反応させてオレフィン芳香族テトラカ 50 ルボン酸ジエステルを合成し、この化合物とジアミンと をカルボジイミドを用いた脱水縮合反応により重合させ、共有結合で感光基を導入したもの、および、特公昭63-31939号公報に記載されている、芳香族テトラカルボン酸二無水物を芳香族ジアミンと反応させて得られるポリアミド酸に、感光基を有するアミン化合物を反応させ、イオン結合で感光基を導入したものが知られている。

【0003】これらの従来技術はいずれも、適当な有機 溶剤に溶解したワニス状態で基板に塗布し、乾燥して被 膜とした後に、適当なフォトマスクを介して紫外線を照 射して露光部を光硬化させ、有機溶媒を用いて現像およ びリンスすることにより、ネガ型のレリーフ・バターン を得ている。

【0004】しかしながら、パターン形成時に現像液として有機溶媒を使用すると、現像時に露光部の膨潤が起こり易く、高解像度のパターンを得ることが困難である。また、有機溶媒を用いると、作業者の健康に悪影響があることや、廃液処理に手間がかかるといった問題点があった。

【0005】そこで、上記の問題点を解決するために、水性の液により現像可能な材料として、例えば、ポリアミド酸のカルボキシル基に、ナフトキノンジアジドスルホニルアミド基を導入したボジ型のポリマが提案されている(特開平6-258835号公報)。このポリマは、光照射によりナフトキノンジアジドスルホニルアミド基がカルボキシル基に変化するため、露光部が塩基性水溶液に可溶化する特徴を有しており、ポジ型感光材料として用いられる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の ポジ型感光材料は、現像に長時間を必要としたり、膜厚 が厚い(10μm以上)場合感度が充分でないという問 題点があった。

【0007】そこで、本発明は、上記の問題点を無くし、水溶液による短時間の現像が可能な、現像時に露光部の膨潤が起こりにくい、高解像度、高感度の感光材料と、該感光材料に用いられるポリイミド前駆体と、該感光材料を用いた樹脂バターン形成方法とを提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明では、塩基性水溶液に可溶なポリイミド前駆体が提供される。本発明のポリイミド前駆体は、下記一般式(化1)により表される繰返し単位を有し、重量平均分子量は1万~20万、望ましくは2万~6万である。

[0009]

【化1】

18

【0010】(ただし、式中、R¹は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R¹は芳香族環を含む3価または4価の有機基、R¹は1価の有機基、Aは酸性を示す1価の基、nは1または2である。)

このポリイミド前駆体は、ポリマの構造単位中に酸性の基Aを有するため、硬化前のポリイミド前駆体は、塩基10 性水溶液に良く溶解する。従って、このようなポリイミド前駆体は、塩基性水溶液により容易に現像することができ、有機溶媒を現像液として用いることに伴う上述のような種々の弊害を克服できる。

【0011】また、R³を感光基とすれば、このポリイ ミド前駆体を、露光により硬化するネガ型の感光性ポリ イミド前駆体とすることができる。R3が感光基の場 合、この感光基はエステル結合により導入されるため、 厚い膜(10μm以上)でも露光部の硬化性が優れ、か つ、感度が高い。従って、上記一般式(化1)のポリイ 20 ミド前駆体のうち、R3を感光基としたものは、塩基性 水溶液に溶解し、露光により硬化して該塩基性水溶液に 不溶化するという特性を備え、本発明の感光材料に特に 適している。とのポリイミド前駆体を用いれば、短い現 像時間でネガ型のパターンを形成できる。そこで、本発 明では、塩基性水溶液に可溶であり、露光により硬化し て該塩基性水溶液に不溶化する感光性ポリイミド前駆体 を含むことを特徴とするネガ型感光材料が提供される。 【0012】なお、このポリイミド前駆体は、すべての 繰返し単位に酸性基Aを備えていなくてもよく、10モ 30 ル%以上の繰返し単位に酸性基Aがあればよい。すなわ ち、上記一般式(化1)で表される繰返し単位に加え て、さらに、下記一般式(化2)で表される繰返し単位 を有し、一分子中の、上記一般式(化1)で表される繰 返し単位の数と、上記一般式(化2)で表される繰返し 単位の数との合計を100とするとき、上記一般式(化 1) で表される繰返し単位の数が10以上100以下、 上記一般式(化2)で表される繰返し単位の数が0以上 90以下であるポリイミド前駆体も、本発明のポリイミ ド前駆体として用いることができる。

(COOR)

【0014】(ただし、式中、R¹は4個以上の炭素を含む4価の有機基、R¹は1価の有機基、R¹は芳香族環またはケイ素を含む2価の有機基である。)本発明のポリイミド前駆体は、例えば、下記一般式(化12)により表される酸クロライドのようなカルボン酸のログン化物と、下記一般式(化13)により表される

… (化2)

… (化14)

 $\times R^4 (NH_2)_2$

20

ジアミンとを溶媒中で反応させることにより得られる。 * (化12) [0.015]...

(R³OCO)₂ R¹ (COC1)₂…(化12)

[0016] 【化13】 $A_n R^2 (NH_2)_2$ … (化13) 【0017】なお、ジアミン成分のうち、上記(化1 3)は10モル%以上であればよく、全ジアミン成分の ミンと、10モル%以上の上記(化13)のジアミンと の混合物を、上記一般式(化12)の酸クロライドと共 重合させても、本発明のポリイミド前駆体が得られる。

19

[0018]【化14】

【0019】また、本発明では、本発明のポリイミド前 駆体を含む感光材料およびポリイミド前駆体組成物が提 供される。本発明のポリイミド前駆体組成物は、基板、 特にシリコンウエハに対して現像時及び硬化後の接着性 90モル%以下の下記一般式(化14)で表されるジア 10 を向上させるために、上述の一般式(化1)で表される ポリイミド前駆体に加えて、さらに、下記一般式群(化 24)のいずれかの式により表される繰返し単位からな るシロキサン含有ポリアミド酸を含むことが望ましい。 [0020] 【化24】

(COOH)₂

…(化24)

【0021】 (ただし、式中、R1は4個以上の炭素を 含む4価の有機基、R13は芳香族環を含む2価の有機 基、R¹¹はシロキサン骨格を有する4価の有機基、R¹¹ はシロキサン骨格を有する2価の有機基である。) なお、このシロキサン含有ポリアミド酸は、すべての繰 返し単位に、シロキサン骨格が含まれていなくてもよ く、1モル%以上の繰り返し単位にシロキサン骨格が含★

> -CO-R'-CONH-R'3-NH-(COOH)₂

★まれていればよい。すなわち、上記一般式群(化24) のいずれかにより表される繰返し単位に加えて、さら に、下記一般式(化25)で表される繰返し単位を有 し、

…(化25)

[0022]

【化25】

【0023】 (ただし、式中、R1は4個以上の炭素を 含む4価の有機基、R13は芳香族環を含む2価の有機基

一分子中の、上記一般式(化24)のいずれかで表され る繰返し単位の数の総和と、上記一般式(化25)で表 される繰返し単位の数との合計を100とするとき、上 記一般式(化24)のいずれかで表される繰返し単位の

返し単位の数は99以下であるポリアミド酸も、ポリイ ミド前駆体組成物の接着性向上のために有効である。 【0024】また、本発明では、本発明の感光性ポリイ ミド前駆体を用いた樹脂パターンの形成方法として、本 発明の感光性ポリイミド前駆体を含む感光性ポリイミド 前駆体組成物からなる被膜に、所定のパターンのマスク を介して光を照射した後、該被膜を塩基性水溶液を用い 数の総和は1以上、上記一般式(化25)で表される繰 50 て現像する工程を備える樹脂パターンの形成方法が提供

される。

【0025】さらに、本発明では、本発明のポリイミド 前駆体を含むポリイミド前駆体組成物を加熱硬化させて 得られるポリイミドとして、下記一般式(化10)で表 される繰返し単位を、分子中に10モル%以上含むポリ イミドが提供される。本発明のポリイミドの重量平均分米

21

*子量は1万~20万、望ましくは2万~6万である。本 発明のポリイミドは、本発明のポリイミド前駆体を用い ることにより、容易に複雑な形状で成膜することができ るため、半導体素子の保護膜などに適している。

[0026]

【化10】

$$\left(\begin{array}{c}
CO \\
CO
\end{array}\right) R^{1} < \begin{array}{c}
CO \\
CO
\end{array}\right) N - R^{2} \qquad \cdots \quad (\text{fb 1 0})$$

【0027】(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を 含む4価の有機基、R'は芳香族環を含む3価または4 価の有機基、R'は1価の有機基、Aは酸性を示す1価 の基、nはlまたは2である。)

本発明のポリイミドは、分子中に90モル%以下の、下 記一般式(化11)で表される繰返し単位をさらに含ん でいてもよい。すなわち、本発明のポリイミドでは、一 分子中の、上記一般式(化1)で表される繰返し単位の※ ※数と、上記一般式(化2)で表される繰返し単位の数と の合計を100とするとき、上記一般式(化1)で表さ れる繰返し単位の数は10以上100以下、上記一般式 (化2)で表される繰返し単位の数は0以上90以下で ある。

[0028]

【化11】

$$\left\{ N < {co \atop co} R^{1} < {co \atop co} N - R^{4} \right\} \qquad \dots \text{ (4c. 1.1)}$$

【0029】(ただし、式中、R1は4個以上の炭素を 含む4価の有機基、R'は芳香族環またはケイ素を含む 2価の有機基である。)

なお、ポリイミドー分子中に含まれるR¹および/また はR'の1~30モル%が、シロキサン骨格を含むもの は、基板への接着性に優れるため特に好ましく、例え ★ ★は、R'の1~30モル%が下記構造式(化35)で表 される基であるポリイミドは、半導体素子の表面保護膜 や、薄膜多層配線基板の層間絶縁膜などに好適である。 [0030]

☆い。また、分子中のすべてのAが同じであってもよく、

異なる基Aが分子中に混在していてもよい。なお、この

(化15) に挙げられた酸性基のうち、カルボキシル基 および水酸基は、合成が容易なため、特に好ましい。

【化35】

[0031]

【発明の実施の形態】上述のように、本発明のポリイミ ド前駆体は、分子中に酸性基Aを備えることにより、塩 基性水溶液に対する溶解性が付与されている。この酸性 基Aは、下記置換基群(化15)のうちのいずれかとす ることが望ましいが、これら以外の酸性基を用いてもよ☆ スルホン酸基

【化15】

[0032]

SO₂H-

スルフィン酸基 SO₂H-

カルボキシル基 COOH-

OH-水酸基

…(化15)

【0033】この酸性基Aの結合しているジアミン残基 R'は、硬化して得られるポリイミド膜の機械特性、耐

熱性、および接着性の観点から、芳香族環を含む3価ま 50 たは4価の有機基である。その好ましい例を、下記構造

式群 (化4) に挙げる。なお、分子中のすべてのR'が *【0034】 同じであってもよく、異なる基R'が分子中に混在して 【化4】 いてもよい。

23

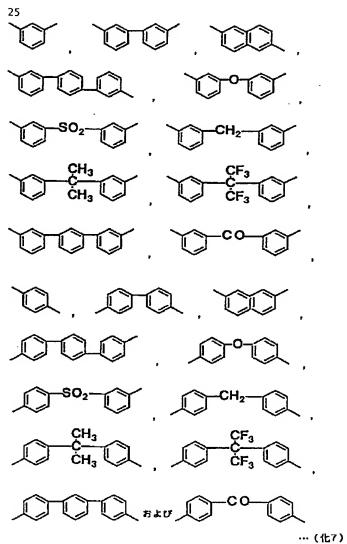
--- (化4)

【0035】また、酸性基Aが存在しない繰返し単位 (化2) のジアミン残基R'は、硬化して得られるポリ イミド膜の機械特性、耐熱性、および接着性の観点か ら、芳香族環および/またはケイ素を含む2価の有機基 である。その好ましい例を、下記構造式群(化7)、

(化8)、および(化9)に挙げる。なお、分子中のす べてのR'が同じであってもよく、異なる基R'が分子中 に混在していてもよい。

[0036]

30 【化7】



… (化8)

[0038]

【化9】

L UF



…(化9)

【0039】本発明のポリイミド前駆体の一般式(化1)および(化2)において、硬化して得られるポリイミド膜の機械特性、耐熱性、および接着性の観点から、R¹は炭素数4以上の4価の有機基である。その好ましい例を、下記構造式群(化3)に挙げる。なお、分子中のすべてのR¹が同じであってもよく、異なる基R¹が分子中に混在していてもよい。これらのうち、特にビフェ

20 ニル骨格のもの、または、ジフェニルスルホン骨格のも のが、感光性を付与したポリイミド前駆体に用いてパタ ーンを形成した場合、バターンの形状が良好であるため 望ましい。

[0040]

【化3】

【0041】本発明のポリイミド前駆体の一般式(化1) および(化2) において、R'は1価の有機基である。本発明のポリイミド前駆体においては、カルボキシル基へのR'の結合がエステル結合であるため、イオン結合によるものに比べて結合力が強く、溶媒に溶解してもこの結合が切断されないという利点を有する。

【0042】なお、分子中のすべてのR³が同じであってもよく、異なる基R³が分子中に混在していてもよい。分子中のR³の10モル%以上を感光基(例えば、光の照射により脱離する基)にすれば、ポリイミド前駆体に感光性を付与することができるため望ましい。感光基としては、例えば、下記一般式(化5)により表される有機基があり、この一般式(化5)で表される基のうちの2種以上が混在してもよい。

… (化5)

【0044】(ただし、R'、R'およびR'は、水素、アルキル基、フェニル基、ビニル基、およびプロペニル基からそれぞれ独立に選択された基であり、R'は2価の有機基を示す。)

40 との一般式(化5)により表される基は、ポリイミド前 駆体に付与する高感度の感光性を付与するため望まし く、特に、下記化学式(化6)により表される有機基 は、高い感度を実現するのみならず、合成も容易である ため本発明に好適である。

【0045】 【化6】

33

【0046】R³の一部(10モル%以上とすることが望ましい)を一般式(化5)で表される基とする場合、R³の残り(すなわち、0~90モル%とすることが望ましい)は、炭素数6以下のアルキル基とすることが好ましく、特に、メチル基、エチル基、nープロビル基、イソプロビル基、nーブチル基が、このポリイミド前駆体を硬化させて得られるポリイミドの膜特性の点から、適している。

【0047】上述したように、本発明のポリイミド前駆体は、露光部分が硬化するネガ型感光性材料の原料として用いられる。本発明のポリイミド前駆体を含む感光性ポリイミド前駆体組成物の、ポリイミド前駆体以外の成分について、つぎに説明する。

【0048】本発明のポリイミド前駆体組成物は、上記一般式群(化24)のいずれかの式により表される繰返し単位からなる、シロキサン骨格を有するポリアミド酸を含むことが望ましい。このシロキサン含有ポリアミド*

【0053】また、一般式群(化24)におけるR 11は、シロキサン骨格を有する2価の有機基であり、硬化して得られるポリイミド膜の機械特性、耐熱性、および接着性の観点から、その好ましい例を、下記構造式群(化27)に挙げる。なお、分子中のすべてのR11が同

*酸は、硬化後のシリコンウエハ基板との接着性、特にPCT(圧力釜試験)処理後も高接着性を保つことに効果がある。このシロキサン骨格を有するポリアミド酸は、酸二無水物およびジアミンの一方または双方にシロキサン骨格を有する化合物から合成することができる。本発明には、通常、重量平均分子量が1万~20万のシロキサン含有ポリアミド酸を用いる。

【0049】本発明のポリイミド前駆体組成物におけるシロキサン含有ポリアミド酸の含有量は、接着性を向上 させ、現像性を害さないようにするため、上記一般式 (化1)で表される繰返し単位を有する(すなわち、酸性基A含有)ポリイミド前駆体70~99重量部に対し、1~30重量部とすることが望ましい。

【0050】なお、一般式群(化24)および(化25)におけるR¹は、上述の一般式(化1)および(化2)におけるR¹と同様である。

【0051】一般式群(化24)におけるR¹¹は、シロキサン骨格を有する4価の有機基である。硬化して得られるポリイミド膜の機械特性、耐熱性、および接着性の20 観点から、その好ましい例を、下記構造式群(化26)に挙げる。なお、分子中のすべてのR¹¹が同じであってもよく、異なる基R¹¹が分子中に混在していてもよい。【0052】

(化261

…(化26)

40 じであってもよく、異なる基R**が分子中に混在してい てもよい。

[0054]

【化27】

(ただし、nは2~12の整数である)

…(化27)

けるジアミン残基R¹³は、硬化して得られるポリイミド 膜の機械特性、耐熱性、および接着性の観点から、芳香 族環を含む2価の有機基であり、例えば、上記構造式群 (化7) および(化9)や、下記構造式群(化36)に

【0055】一般式群(化24) および(化25) にお 20 挙げる基が好ましい。なお、分子中のすべてのR¹ が同 じであってもよく、異なる基R¹³が分子中に混在してい てもよい。

[0056]

【化36】

【0057】本発明の感光性ポリイミド前駆体組成物 は、実用に供しうる感光感度を達成するため、増感剤を 含むことが望ましい。増感剤の好ましい例としては、ミ ヒラケトン、ビス-4,4'-ジエチルアミノベンゾフ ェノン、ベンゾフェノン、3,5-ビス(ジエチルアミ ノベンジリデン)-N-メチル-4-ピペリドン、3. 5-ビス(ジメチルアミノベンジリデン)-N-メチル ジリデン)-N-エチル-4-ピペリドン、3,3'-カルボニルビス (7-ジエチルアミノ) クマリン、リボ フラビンテトラブチレート、2-メチル-1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノプロパン -1-オン、2、4-ジメチルチオキサントン、2、4 -ジエチルチオキサントン、2,4-ジイソプロビルチ オキサントン、3,5-ジメチルチオキサントン、3, 5-ジイソプロピルチオキサントン、1-フェニル-2 - (エトキシカルボニル) オキシイミノプロパン-1-

ーテル、ベンズアントロン、5-ニトロアセナフテン、 2-ニトロフルオレン、アントロン、1、2-ベンズア ントラキノン、1-フェニル-5-メルカプト-1H-テトラゾール、チオキサンテン-9-オン、10-チオ キサンテノン、3-アセチルインドール、2,6-ジ (p-ジメチルアミノベンザル)-4-カルボキシシク ロヘキサノン、2, 6-ジ(p-ジメチルアミノベンザ $-4 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ (p-ジエチルアミノベンザル)-4-カルボキシシク ロヘキサノン、2,6-ジ(p-ジエチルアミノベンザ ル) -4-ヒドロキシシクロヘキサノン、4,6-ジメ チルー7-エチルアミノクマリン、7-ジエチルアミノ -4 -メチルクマリン、7 -ジエチルアミノ-3 - (1)-メチルベンゾイミダゾリル)クマリン、3-(2-ベ ンゾイミダゾリル) -7-ジエチルアミノクマリン、3 - (2-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマ リン、2~(p-ジメチルアミノスチリル)ベンゾオキ オン、ベンゾインエーテル、ベンゾインイソプロピルエ 50 サゾール、2-(p-ジメチルアミノスチリル)キノリ

ない。

ン、4-(p-ジメチルアミノスチリル) キノリン、2 - (p-ジメチルアミノスチリル) ベンゾチアゾール、 ルー3H-インドール等が挙げられるが、これらに限定 されない。

【0058】増感剤は、本発明のポリイミド前駆体10 0重量部に対し、0.1~50重量部配合すること好ま しく、0.3~20重量部とすることが、さらに好まし い。0.1~50重量部の範囲を逸脱すると、増感効果 が得られなかったり、現像性に好ましくない影響を及ぼ 10 すことがある。なお、増感剤として、1種類の化合物を 用いても良いし、数種を混合して用いてもよい。

【0059】また、本発明の感光性ポリイミド前駆体組 成物は、実用に供しうる感光感度を達成するため、光重 合助剤を含むことが望ましい。光重合助剤としては、例 えば、4-ジエチルアミノエチルベンゾエート、4-ジ メチルアミノエチルベンゾエート、4 -ジエチルアミノ プロピルベンゾエート、4 -ジメチルアミノプロピルベ ンゾエート、4-ジメチルアミノイソアミルベンゾエー ト、N-フェニルグリシン、N-メチル-N-フェニル 20 ルボキシシクロヘキサノン、2, 6-ジ(p-アジドシ グリシン、N-(4-シアノフェニル)グリシン、4-ジメチルアミノベンゾニトリル、エチレングリコールジ チオグリコレート、エチレングリコールジ(3-メルカ プトプロピオネート)、トリメチロールプロパンチオグ リコレート、トリメチロールプロパントリ(3-メルカ プトプロピオネート)、ペンタエリスリトールテトラチ オグリコレート、ペンタエリスリトールテトラ (3-メ ルカプトプロピオネート)、トリメチロールエタントリ チオグリコレート、トリメチロールプロパントリチオグ リコレート、トリメチロールエタントリ(3-メルカプ 30 トプロピオネート)、ジベンタエリスリトールヘキサ (3-メルカプトプロピオネート)、チオグリコール 酸、α-メルカプトプロピオン酸、t-ブチルペルオキ シベンゾエート、tーブチルペルオキシメトキシベンゾ エート、tーブチルペルオキシニトロベンゾエート、t ブチルペルオキシエチルベンゾエート、フェニルイソ プロピルペルオキシベンゾエート、ジtーブチルジペル オキシイソフタレート、トリtープチルトリペルオキシ トリメリテート、トリtープチルトリペルオキシトリメ シテート、テトラ t - ブチルテトラペルオキシピロメリ テート、2、5-ジメチル-2、5-ジ(ベンゾイルペ ルオキシ) ヘキサン、3, 3', 4, 4'-テトラ(t-ブチルペルオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3、 3', 4, 4'-テトラ(t-アミルペルオキシカルボニ ル) ベンゾフェノン、3, 3', 4, 4'-テトラ(t-ヘキシルペルオキシカルボニル)ベンゾフェノン、2、 6-ジ(p-アジドベンザル)-4-ヒドロキシシクロ ヘキサノン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4-カルボキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(p-アジド ベンザル) - 4 - メトキシシクロヘキサノン、2. 6 - 50 い影響をおよぼすことがある。なお、光重合助剤とし

40 ジ(p-アジドベンザル)-4-ヒドロキシメチルシク ロヘキサノン、3,5-ジ(p-アジドベンザル)-1 -メチル-4-ピペリドン、3,5-ジ(p-アジドベ ンザル)-4-ピペリドン、3,5-ジ(p-アジドベ ンザル) - N - アセチル - 4 - ピペリドン、3,5-ジ (p-アジドベンザル)-N-メトキシカルボニル-4 -ピペリドン、2,6-ジ(p-アジドベンザル)-4 -ヒドロキシシクロヘキサノン、2,6-ジ(m-アジ ドベンザル) - 4 - カルボキシシクロヘキサノン、2, 6-ジ(m-アジドベンザル)-4-メトキシシクロへ キサノン、2,6-ジ(m-アジドベンザル)-4-ヒ ドロキシメチルシクロヘキサノン、3,5-ジ(m-ア ジドベンザル) - N - メチル - 4 - ピペリドン、3、5 -ジ (m-アジドベンザル) -4-ピペリドン、3,5 -ジ(m-アジドベンザル)-N-アセチル-4-ピペ リドン、3,5-ジ(m-アジドベンザル)-N-メト キシカルボニル-4-ピペリドン、2,6-ジ(p-ア ジドシンナミリデン)-4-ヒドロキシシクロヘキサノ ン、2,6-ジ(p-アジドシンナミリデン)-4-カ ンナミリデン) -4-ヒドロキシメチルシクロヘキサノ ン、3,5-ジ(p-アジドシンナミリデン)-N-メ チルー4ーピペリドン、4、4'ージアジドカルコン、 3, 3'-ジアジドカルコン、3, 4'-ジアジドカル コン、4、3'ージアジドカルコン、1、3ージフェニ ル) オキシム、1, 3-ジフェニル-1, 2, 3-プロ パントリオン-2-(o-n-プロピルカルボニル)オ キシム、1、3-ジフェニル-1、2、3-プロパント リオン-2-(0-メトキシカルボニル)オキシム、 1.3-ジフェニルー1.2.3-プロパントリオンー 2-(o-エトキシカルボニル)オキシム、1,3-ジ フェニルー1.2.3ープロパントリオンー2ー(oー ベンゾイル) オキシム、1,3-ジフェニル-1,2, 3-プロパントリオン-2-(o-フェニルオキシカル ボニル) オキシム、1、3-ビス(p-メチルフェニ ル) -1, 2, 3-プロパントリオン-2-(o-ベン ゾイル) オキシム、1、3-ビス(p-メトキシフェニ ル) -1, 2, 3-プロパントリオン-2-(o-エト キシカルボニル)オキシム、1-(p-メトキシフェニ (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1) (p-1)パントリオン-2-(o-フェニルオキシカルボニル) オキシム等を用いることができるが、これらに限定され

【0060】光重合助剤は、本発明のポリイミド前駆体 100重量部に対し、0.1~50重量部配合されると とが好ましく、0.3~20重量部の範囲がさらに好ま しい。0.1~50重量部の範囲を逸脱すると、目的と する増感効果が得られなかったり、現像性に好ましくな

て、1種類の化合物を用いても良いし、数種を混合して 用いてもよい。

【0061】また、本発明の感光性ポリイミド前駆体組 成物は、実用に供しうる感光感度を達成するため、上述 の増感剤および光重合助剤に加えて、さらに、共重合モ ノマーを含んでもよい。共重合モノマーは、炭素ー炭素 二重結合を有する化合物であり光重合反応を容易にす る。共重合モノマーとしては、1,6-ヘキサンジオー ルジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレ ート、エチレングリコールジアクリレート、ペンタエリ 10 スリトールジアクリレート、トリメチロールプロパント リアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、テト ラメチロールプロパンテトラアクリレート、テトラエチ レングリコールジアクリレート、1,6-ヘキサンジオ ールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタ クリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ペ ンタエリスリトールジメタクリレート、トリメチロール プロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトールト リメタクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサメタ クリレート、テトラメチロールプロバンテトラメタクリ レート、テトラエチレングリコールジメタクリレート等 が好ましいが、これらに限定されない。

【0062】との共重合モノマーは、本発明のポリイミ ド前駆体100重量部に対し、1~100重量部配合す ることが好ましく、3~50重量部の範囲がさらに好ま しい。1~100重量部の範囲を逸脱すると、目的とす る効果が得られなかったり、現像性に好ましくない影響 をおよぼすことがある。なお、共重合モノマーとして、 1種類の化合物を用いても良いし、数種を混合して用い 30 てもよい。

【0063】本発明の感光性ポリイミド前駆体組成物 は、適当な有機溶媒を含んでいてもよい。適当な有機溶 媒をに溶解した状態であれば、溶液(ワニス)状態で使 用に供することができ、成膜する際便利である。この場 合に用いる溶媒としては、溶解性の観点から非プロトン 性極性溶媒が望ましく、具体的には、N-メチル-2-ピロリドン、N-アセチル-2-ピロリドン、N-ベン ジルー2-ピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミ ド、N、N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキ シド、ヘキサメチルホスホルトリアミド、N-アセチル ε - カプロラクタム、ジメチルイミダゾリジノン、ジ エチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレング リコールジメチルエーテル、ケーブチロラクトンなどが 好適な例としてあげられる。これらは単独で用いても良 いし、混合系として用いることも可能である。この有機 溶媒は、ポリイミド前駆体の合成反応で用いた溶媒をそ のまま残留させたものでもよく、単離後のポリイミド前 駆体に新たに添加したものでもよい。また、塗布性を改 善するために、トルエン、キシレン、ジエチルケトン、

メトキシベンゼン、シクロペンタノン等の溶媒をポリマ ーの溶解性に悪影響を及ぼさない範囲で混合しても差し 支えない。特に溶媒としてシクロペンタノンを用いる と、シリコンウエハニ対する塗布性に優れる感光性ポリ イミド前駆体組成物を得ることができる。

【0064】本発明の樹脂パターン形成方法は、本発明 の感光性ポリイミド前駆体組成物を用いて、フォトリソ グラフィ技術により該組成物の硬化物からなるポリイミ ド膜を形成するものである。

【0065】本発明の樹脂パターン形成方法では、ま ず、支持基板表面に本発明の感光性ポリイミド前駆体組 成物からなる被膜が形成される。なお、本発明の樹脂バ ターン形成方法では、被膜または加熱硬化後のポリイミ ド被膜と支持基板との接着性を向上させるため、あらか じめ支持基板表面を接着助剤で処理しておいてもよい。 また、接着助剤をワニスに添加しておいてもよい。

【0066】感光性ポリイミド前駆体組成物からなる被 膜は、例えば、感光性ポリイミド前駆体組成物のワニス の膜を形成した後、これを乾燥させることにより形成さ 20 れる。ワニスの膜の形成は、ワニスの粘度などに応じ て、スピンナーを用いた回転塗布、浸漬、噴霧印刷、ス クリーン印刷などの手段から適宜選択された手段により 行う。なお、被膜の膜厚は、塗布条件、本組成物の固形 分濃度等によって調節できる。また、あらかじめ支持体 上に形成した被膜を支持体から剥離してポリイミド前駆 体組成物からなるシートを形成しておき、このシートを 上記支持基板の表面に貼り付けることにより、上述の被 膜を形成してもよい。

【0067】つぎに、との被膜に、所定のパターンのフ ォトマスクを介して光 (通常は紫外線を用いる) を照射 した後、塩基性水溶液により未露光部を溶解除去して、 所望のレリーフ・パターンを得る。との現像工程は、通 常のポジ型フォトレジスト現像装置を用いて行ってもよ

【0068】本発明の樹脂パターン形成方法では、現像 液として、塩基性水溶液を用いる。なお、現像液は、塩 基性を呈する水溶液であれば、一種類の化合物の水溶液 でもよく、2種類以上の化合物の水溶液でもよい。塩基 性水溶液は、通常、塩基性化合物を水に溶解した溶液で ある。塩基性化合物の濃度は、通常0.1~50重量/ 重量%とするが、支持基板等への影響などから、0.1 ~30重量/重量%とすることが好ましい。なお、現像 液は、ポリイミド前駆体の溶解性を改善するため、メタ ノール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアル コール、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチ ルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド等の水 溶性有機溶媒を、さらに含有していてもよい。

【0069】上記塩基性化合物としては、例えば、アル カリ金属、アルカリ土類金属またはアンモニウムイオン 50 の、水酸化物または炭酸塩や、アミン化合物などが挙げ

43

られ、具体的には、2-ジメチルアミノエタノール、3 -ジメチルアミノー1-プロパノール、4-ジメチルア ミノー1ープタノール、5ージメチルアミノー1ーペン タノール、6-ジメチルアミノー1-ヘキサノール、2 ージメチルアミノー2ーメチルー1ープロパノール、3 -ジメチルアミノー2,2-ジメチル-1-プロパノー ル、2-ジエチルアミノエタノール、3-ジエチルアミ ノー1ープロパノール、2ージイソプロピルアミノエタ ノール、2-ジーn-ブチルアミノエタノール、N, N ージベンジルー2ーアミノエタノール、2-(2-ジメ チルアミノエトキシ) エタノール、2-(2-ジエチル アミノエトキシ) エタノール、1-ジメチルアミノ-2 ープロパノール、1ージエチルアミノー2ープロパノー ル、N-メチルジエタノールアミン、N-エチルジエタ ノールアミン、N-n-ブチルジエタノールアミン、N -t-ブチルジエタノールアミン、N-ラウリルジエタ ノールアミン、3-ジエチルアミノ-1,2-プロパン ジオール、トリエタノールアミン、トリイソプロパノー ルアミン、N-メチルエタノールアミン、N-エチルエ タノールアミン、N-n-ブチルエタノールアミン、N 20 クリレート (HEMA) 8.32g (0.064モ -t-ブチルエタノールアミン、ジエタノールアミン、 ジイソプロパノールアミン、2-アミノエタノール、3 -アミノ-1-プロパノール、4-アミノ-1-ブタノ ール、6-アミノー1-ヘキサノール、1-アミノー2 ープロパノール、2ーアミノー2,2ージメチルー1ー プロパノール、1-アミノブタノール、2-アミノー1 -ブタノール、N- (2-アミノエチル) エタノールア ミン、2-アミノ-2-メチル-1,3-プロパンジオ ール、2-アミノー2-エチルー1、3-プロパンジオ ール、3-アミノー1、2-プロパンジオール、2-ア ミノー2ーヒドロキシメチルー1,3ープロパンジオー ル、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化アンモ ニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸アンモニ ウム、、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、炭酸 水素アンモニウム、テトラメチルアンモニムウヒドロキ シド、テトラエチルアンモニムウヒドロキシド、テトラ プロピルアンモニムウヒドロキシド、テトライソプロピ ルアンモニムウヒドロキシド、アミノメタノール、2-アミノエタノール、3-アミノプロパノール、2-アミ ノプロパノール、メチルアミン、エチルアミン、プロピー ルアミン、イソプロピルアミン、ジメチルアミン、ジエ チルアミン、ジプロピルアミン、ジイソプロピルアミ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピ ルアミン、トリイソプロピルアミンなどを用いることが 好ましいが、水に可溶であり、水溶液が塩基性を呈する ものであれば、これら以外の化合物を用いても構わな

【0070】現像によって形成したレリーフ・パターン は、次いでリンス液により洗浄して、現像溶剤を除去す る。リンス液には、現像液との混和性の良いメタノー

44

ル、エタノール、イソプロピルアルコール、水などが好 適な例としてあげられる。

【0071】上述の処理によって得られたレリーフ・バ ターンを、150℃から450℃までの範囲から選ばれ た温度で加熱処理することにより、本発明のポリイミド からなる樹脂パターンが高解像度で得られる。との樹脂 パターンは、耐熱性が高く、機械特性に優れる。

[0072]

【実施例】

<実施例1>

A. ポリイミド前駆体の合成

(1)酸クロライドの合成

200m1の四つ口フラスコに、3,31,4,41-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)9. 42g(0.032モル)、2-ヒドロキシエチルメタ ル)、ピリジン5.06g(0.064モル)、t-ブ チルカテコール0.03g、N-メチル-2-ピロリド ン (NMP) 70mlを入れ60℃で撹拌すると、2時 間で透明な溶液になった。この溶液を室温でその後7時 間撹拌した後、フラスコを氷で冷却し、塩化チオニル 9.88g(0.083モル)を10分で滴下した。そ の後室温で1時間撹拌し、酸クロライドを含む溶液を得

【0073】(2)ポリイミド前駆体(ポリアミド酸エ ステル)の合成

別の200m1の四つ口フラスコに、3,5-ジアミノ 安息香酸4.72g(0.031モル)、ピリジン5. $06g(0.064 \pm h)$, $t - 7 \pm h + h \pm h + h \pm h$. 03g、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)50m 1入れフラスコを氷で冷却し撹拌しながら(10℃以下 を保って)、上記(1)で得た酸クロライド溶液を1時 間でゆっくりと滴下した。その後室温で1時間撹拌し、 1リットルの水へ投入して、析出したポリマを遮取して 水で2度洗い、真空乾燥したところ、下記化学式(化1 6) に示す繰返し単位を有するポリアミド酸エステルが 22g得られた。このポリアミド酸エステルの重量平均 分子量をGPC(ゲル・パーミエーション・クロマトグ ラフィー) で測定したところ、ポリスチレン換算で44 000であった。

[0074]

【化16】

【0075】得られたポリイミド前駆体のH'-NMR (プロトン核磁気共鳴)スペクトルを測定したところ、 1. $82ppm(s, 6H, -CH_1), 4.37\sim$ 4. 51 ppm (d, 8H, $-\text{CH}_2$ -), 5. $59 \sim$ 5. $98ppm(d, 4H, = CH_2)$, 7. $84\sim$ 8. 38ppm (m, 9H, 芳香環)、10. 79pp m(s, 2H, -NH-) にピークが得られた。なお、 溶媒にはジメチルスルホキシドーd,を用いた。チャー トを図1に示す。このチャートにおいて、2.15pp mおよび2.67ppmのピークは、残留する合成溶媒 (NMP) に起因するものであり、3.27ppmのピ ークは、混入した水に起因するものであると考えられ る。

【0076】B. ポリイミド前駆体組成物の調製 得られたポリマ10gをケーブチロラクトン15.0 g、N、N-ジメチルアセトアミド7.5gに溶解し、 3, 5-ビス(4-ジエチルアミノベンジリデン)-1 -メチル-4-アザシクロヘキサノン100mgと4-* *ジエチルアミノエチルベンゾエート200mgを加えて 溶解後、5μm孔のフィルタを用いて加圧濾過して、溶 液状の感光性ポリイミド前駆体組成物を得た。

【0077】C、ポリイミド膜の評価

得られた溶液をスピンナでシリコンウエハ上に回転塗布 し、次いで90℃で3分間ホットプレートで乾燥して1 5μm厚の塗膜を得た。この塗膜を500Ψの高圧水銀 灯を用いて200mJ/cm゚(365nmの紫外線強 度)の強度で露光させた後、20℃の2.38重量%テ 20 トラメチルアンモニムウヒドロキシド水溶液(現像液) に1分間浸漬して現像し、ついで水でリンスして、半硬 化状態のポリイミド前駆体膜を得た。

【0078】との膜を200℃で30分間、続いて40 ○℃で60分間加熱して加熱硬化させ、下記化学式(化 17)により表される繰返し単位を有するポリイミドか らなる厚さ10μmの膜を得た。

[0079]

【化17】

… (化17)

【0080】とのポリイミド膜をシリコンウエハから剥 離し、膜の伸び特性を測定したところ、伸びは9%と良 好であった。また、現像後膜厚の露光量依存性を測定 し、現像後膜厚が塗布膜厚の半分になる露光量を感度と して、感度80mJ/cm'を得た。

【0081】また、2~3μmの厚さのポリイミド膜を 形成し、赤外線吸収スペクトルを測定したところ、17 80cm⁻¹にイミド基の吸収があり、2800~360 0 c m⁻¹にカルボキシル基の吸収が見られた。

【0082】D. 樹脂パターンの形成

さらに、工程Bで調製したポリイミド前駆体組成物を用 い、上述のポリイミド膜の形成と同様にして、塗膜、露 光、現像、リンスした。ただし、露光の際に、塗膜を1 Oμm幅の縞模様のパターンを有するフォトマスクで密 着被覆した。これにより、半硬化状態のポリイミド前駆 50 た。この溶液を室温でその後6時間撹拌した後、フラス

体からなる、シャープな端面を持つ10μm幅のレリー フパターンが得られた。このパターンを、上述のポリイ ミド膜の形成と同様に加熱処理し、ポリイミドからなる 樹脂パターンを得た。

【0083】<実施例2> 40

A. ポリイミド前駆体の合成

(1)酸クロライドの合成

200mlの四つ口フラスコに、4,4~-オキシジフ タル酸二無水物 (ODPA) 10.00g (0.032 モル)、2-ヒドロキシエチルメタクリレート(HEM A) 8. 32g(0.064モル)、ピリジン5.06 $g(0.064 \pm h), t-7 \pm h + 1 \pm h + 2 \pm$ 入れ60℃で撹拌すると、30分で透明な溶液になっ

コを氷で冷却し、塩化チオニル9.88g(0.083 モル: 1. 3等量) を10分で滴下した。その後室温で 1時間撹拌し、酸クロライド溶液を得た。

47

【0084】(2)ポリイミド前駆体(ポリアミド酸エ ステル)の合成

別の200m1の四つ口フラスコに、3,5-ジアミノ 安息香酸4.72g(0.031モル)、ピリジン5. 03g、N-メチル-2-ピロリドン (NMP) 50m 1入れフラスコを氷で冷却し撹拌しながら(10℃以下 10 を保って)、上記(1)により得た酸クロライド溶液を*

*1時間でゆっくりと滴下した。その後室温で1時間撹拌 し、1リットルの水へ投入し、析出したポリマを濾取し て水で2度洗い、真空乾燥したところ、下記化学式(化 18) に示す繰返し単位を有するポリアミド酸エステル が20g得られた。このポリマの重量平均分子量をGP C (ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー)で 測定したところ、ポリスチレン換算で39000であっ

48

[0085] 【化18】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
\begin{array}{c}
CO_2 H \\
\hline
\end{array}
\\
CO_-R^{10} - CONH \\
\hline
\begin{array}{c}
CO_2 CH_2 CH_2 OCOC = CH_2 \\
CH_3
\end{array}
\end{array}$$
... (ft 1 8)

【0086】得られたポリイミド前駆体のH'-NMR (プロトン核磁気共鳴)スペクトルを測定したところ、 1. $79ppm(s, 6H, -CH_3), 4.32\sim$ 4. $45 \text{ ppm} (d, 8H, -CH, -), 5. 56 \sim$ 5. $94ppm(d, 4H, = CH_2), 7. 30\sim$ 8. 32 ppm (m, 9H, 芳香環)、10. 69 pp m(s, 2H, -NH-)にピークが得られた。なお、 溶媒にはジメチルスルホキシドーd。を用いた。チャー トを図2に示す。このチャートにおいて、2.15pp mおよび2.67ppmのピークは、残留する合成溶媒 (NMP) に起因するものであり、3.27ppmのピ ークは、混入した水に起因するものであると考えられ

【0087】B. 感光性ポリイミド前駆体組成物の調製 得られたポリマ10gを、ケーブチロラクトン15.0 gおよびN, N-ジメチルアセトアミド7.5gの混合 溶液に溶解し、ミヒラケトン100mgと1.3-ジフ ※トキシカルボニル)オキシム200mgを加えて溶解 後、5 μm孔のフィルタを用いて加圧濾過して、溶液状 の感光性ポリイミド前駆体組成物を得た。

【0088】C.ポリイミド膜の評価

得られた溶液をスピンナでシリコンウエハ上に回転塗布 し、次いで90℃のホットプレートで3分間乾燥して1 5 μm厚の塗膜を得た。この塗膜を、500Wの高圧水 銀灯を用いて200mJ/cm'(365nmの紫外線 30 強度)の強さで露光させた。露光後、20℃の2.38 重量%テトラメチルアンモニムウヒドロキシド水溶液 (現像液) に1分間浸漬して現像し、ついで水でリンス して、半硬化状態のポリイミド前駆体膜を得た。 【0089】この膜を200℃で30分間、続いて40

0℃で60分間加熱して加熱硬化させ、下記化学式(化 19) により表される繰返し単位を有するポリイミドか らなる厚さ10μmの膜を得た。

[0090]

【化19】

$$\left\{
\begin{array}{c|c}
 & CO & O & O & CO \\
 & CO & O & CO \\
\end{array}
\right\}$$

… (化19)

【0091】とのポリイミド膜をシリコンウエハから剥 離し、膜の伸び特性を測定したところ、伸びは10%と 良好であった。また、現像後膜厚の露光量依存性を測定

して、感度90mJ/cm²を得た。

[0092]また、 $2\sim3\mu$ mの厚さのポリイミド膜を 形成し、赤外線吸収スペクトルを測定したところ、17 し、現像後膜厚が塗布膜厚の半分になる露光量を感度と 50 85 cm⁻¹にイミド基の吸収があり、2800~360

0 c m⁻¹ にカルボキシル基の吸収が見られた。

【0093】D. 樹脂パターンの形成

さらに、工程Bで調製したポリイミド前駆体組成物を用い、本実施例における工程Cのポリイミド膜の形成と同様にして、塗膜、露光、現像、リンスした。ただし、露光の際に、塗膜を10μm幅の縞模様のパターンを有するフォトマスクで密着被覆した。これにより、半硬化状態のポリイミド前駆体からなる、シャープな端面を持つ10μm幅のレリーフパターンが得られた。このパターンを、上述のポリイミド膜の形成と同様に加熱処理した10ところ、ポリイミドからなる樹脂パターンが精度よく得米

* られた。

【0094】<実施例3~10>表1および表2に示した酸二無水物およびアルコールを用いて、実施例1と同様にしてテトラカルボン酸ジエステルの酸クロライドを合成し、さらに表1および2に示すジアミンを実施例1と同様の反応条件で反応させてポリイミド前駆体を合成した。得られたポリイミド前駆体の重量平均分子量は、2万~4万であった。得られたポリイミド前駆体の繰返し単位を、表3および表4に示す。

50

[0095]

【表1】

表1 感光性ポリイミド前駆体の組成

- 3X I	数元性ホリイミト削級体の組成					
実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール			
	(モル比)	(モル比)	(モル比)			
	3, 3', 4, 4'-੯7ェ	3,5ージアミノ安息香酸	2-t TO \$ > I f			
3	ニルテトラカルボン酸二	(50)	ルメタクリレート			
	無水物	4, 4'-57ミノジフェニ	(200)			
	(100)	ルエーテル (50)				
		3,5-ジアミノ安息香酸				
	3, 3', 4, 4'-171	(70)	2ーとドロキシエチ			
4	ニルテトラカルボン酸二	4.4′-ジアミノジフェ	ルメタクリレート			
	無水物	ニルエーテル	(200)			
	(100)	(30)				
		2, 4-ジアミノフェノール				
	3, 3', 4, 4'-ピフェ	(95)	2-とドロキシェチ			
5	ニルテトラカルポン	ะั่ว(3-7≷/วือะัก)	ルメタクリレート			
	酸二無水物	テトラメチルジシロキサン	(200)			
	(100)	(5)				
		4, 4′-ジ7ミノ-3, 3				
	3, 3', 4, 4'-ピフェ	ージヒドロキシピフェニル	2-とドロキシエチ			
6	ニルテトラカルポン酸二	(50)	ルメタクリレート			
	無水物	4, 4'-57₹ノ57ェニ	(200)			
	(100)	ルエーテル (50)				

[0096]

51

表2 感光性ポリイミド前駆体の組成

実施例	酸二無水物	こっぱジアミン ニー	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
7	4, 4 ゚ーオキシシフタル	3,5ージアミノ安息委員	2-ヒドロキシェチ
'	酸二無水物	(50)	ルメタクリレート
	(100)	4, 4°-ÿ 7 ₹/ÿフ±=	(200)
		ル エーテル(50)	
		3,5ージアミノ安息香酸	
	4, 4 ^ ーオキシジフタル	(70)	2-2104917
8	酸二無水物	4,4′-ジアミノジフェ	ルメタクタレート
	(100)	ニルエーテル	(200)
		(30)	
		2, 4ージアミノフェノール	
9	4, 4゚ーオキシシフタル	(95)	2-とドロキシェチ
	酸二無水物	ピス(3-7ミノプロピル)	ルメタクリレート
	(100)	テトラメチルジシロキサン	(200)
		(5)	
		4, 4'-9781-3, 3'	
	4, 4 ゚ーオキシゾフタル	ージとドロキシピフェニル	2-とドロキシエチ
10	酸二無水物	(50)	ルメタクリレート
	(100)	4, 4'-ジアミノジフェニ	(200)
		ルエーテル (50)	

[0097]

30【表3】 表 3

実施例	繰り返し単位(モル%)						
3. 7	CO ₂ H -CO-R-CONH NH- (CO ₂ CH ₂ CH ₂ OCOC=CH ₂) CH ₃ (50)	$-CO-R-CONH- \bigcirc -O-\bigcirc -NH-$ $(CO_2CH_2CH_2OCOC=CH_2)$ CH_3 (50)					
4,8	CO ₂ H -CO-R-CONH	$-CO-R-CONH-OOOC=CH_2OCOC=CH_2$ CH_3 (30)					

[0098]

表 4

実施例	繰り返し単位(モル%)					
5. 9	-CO-R-CONH OH OH (CO 2 CH 2 CH 2 OCOC=CH 2 CH 3 2) (95)	CH ₃ CH ₃ $-CO-R-CONH-(CH2)3-S1-O-S1-(CH2)3-NH- CH3 CH3 (CO2CH2CH2OCOC=CH2)2 CH3 (5)$				
6. 10	HO OH -CO-R-CONH O NH- (CO ₂ CH ₂ CH ₂ OCOC=CH ₂) CH ₃ (50)	$-CO-R-CONH-CO-O-O-NH-$ $CO_2CH_2CH_2OCOC=CH_2$ CH_3 (50)				

【0099】なお、表3および表4に示した構造式にお けるRは、実施例3~6では下記構造式(化20)に示 1) に示される基である。また、表3および4における ()内の数値は、各繰返し単位の、ポリイミド前駆体 一分子中に占める割合(モル%)である。

[0100]

【化20】

[0101]

【化21】

【0102】得られたポリイミド前駆体を、実施例1と 同様にして、溶媒に溶解し、増感剤および光重合助剤を される基であり、実施例7~10では下記構造式(化2 20 添加して(実施例6および10ではさらに共重合モノマ を添加して) 感光性ポリイミド前駆体組成物を調製し、 実施例1と同様にして成膜し、解像度、感度、現像時 間、膜の伸び、膜の接着性を検討した結果を、表5およ び表6に示す。なお、表5および表6では、感光性ポリ イミド前駆体100重量部当たりの各添加物の添加量を ()内に示した。

> [0103] 【表5】

30

表 5 感光性ポリイミド前駆体の特性評価

実施例	增感剤	光重合助剤	共重合モノマ		特	性		
	(結長費)	(協量部)	(重量部)	经数据	慈度	祖籍	伸び	接着性
3	₹ ₺ ラ ケ トン (1)	N-7ェニルグリシン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良奸
4	7-51fb72J-4 -1fb9797 (2)	3, 3', 4, 4' - テトラ(セーブテルベ ルオキシカルボニル) ベンソフェノン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
5	ペンズアントロン (0.5)	4-ジェチルフミノェ チルベンゾエート (1)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
6	2, 6-ジ(p-ジメテ ルアミノベンザル) - 4 ーカルボキシシクロヘキ サノン (2)	2,6-ザ(p-アリ ドベンザル)-4-カ ルボキシシタロヘキサ ノン (2)	テトラエチレングリコ ールジメタクリレート (5)	良好	良好	良好	良好	良好

[0104]

【表6】

実施例	增感剤	光重合助剂	共重合モノマ		特	性		
	(部員館)	(建量部)	(商量部)	無協決			伸び	接
7	ミヒラケトン	N-フェニルグリシン	なし				良好	
	(1)	(2)	4. C	M XI	RN		R XI	,
8	7-ジエテルアミノー4 -メテルクマリン (2)	3, 3', 4, 4' ~ テトラ(モーブチルペ ルオキシカルギニル) ベンソフェノン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良如
9	לילללע (0.5)	4-ジエチルアミノエ チルベンゾエート (1)	なし	良好	良好	良好	良好	良如
10	2, 6-ジ(p-ジメテ ルフミノベンザル)-4 ーカルポキシシクロヘキ サノン	2,6-ジ(p-7ジ ドベンザル)-4-カ ルボキシシクロヘキサ ノン	テトラエチレングリコ ールジメタクリレート (5)	良好	良好	良好	良好	良如
	(2)	(2)			i			

【0105】なお、成膜、評価条件は実施例1と同様と し、膜厚は10~20μmとした。解像度は、10μm のスルーホールを解像したものを「良好」とし、感度 00mJ/cm²以下であるものを「良好」とした。ま た、現像時間は、テトラメチルアンモニムウヒドロキシ ド2.38重量%水溶液からなる現像液により1分以内 に現像できるものを「良好」とし、膜の伸びについて は、最終的に得られたポリイミド膜の伸びが8%以上の ものを「良好」とした。また、接着性については、最終 的に加熱硬化させて得られたシリコンウェハ上のポリイ ミド膜に対してセロハンテープテスト(JISD-02

02)を行ない、剥がれが認められないものを「良好」 とした。

【0106】<実施例11~12>表7に示した酸二無 は、現像後の膜厚が塗布膜厚の半分になる露光量が、1 30 水物の混合物とアルコールの混合物とを用い、実施例1 と同様にしてテトラカルボン酸ジェステルの酸クロライ ドを合成し、さらに表7に示すジアミンの混合物を酸ク ロライド溶液に添加して実施例1と同様にして反応さ せ、表8に示す繰返し単位のポリイミド前駆体を合成し た。得られたポリイミド前駆体の重量平均分子量は、2 万~4万であった。

[0107]

【表7】

表 7 感光性ポリイミド前駆体の組成

実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール
	(北北)	(モル比)	(EA比)
	3, 3', 4, 4'-٢7 1		
	ニルテトラカルボン酸二	3,5-ジアミノ安息香酸	2-とドロキシエチ
11,	無水物(50)	(50)	ルメタクリレート
	無水ピロメリット酸二	4, 4°-ÿ7ミノÿフェ	(100)
	無水物(50)	ルエーテル(50)	エタノール(100)
	4, 4′ーオキシジフタル		
	酸二無水物	3,5-ジアミノ安息菩薩	2ーヒドロキシエチ
12	(50)	(50)	ルメタクリレート
	無水ピロメリクト酸	4, 4'-ÿアミノÿフェ	(100)
	二無水物(50)	ルエーテル(50)	エタノール(100)

[0108]

* *【表8】 表 8

実施例	例 繰り返し単位 (モル%)			
	CO_2H $-CO_R-CONH$ $NH CO_2CH_2CH_2OCOC=CH_2$ CH_3 $CO_2CH_2CH_2OCOC=CH_2$	$-CO-R-CONH-O-O-O-NH-$ $\begin{pmatrix} CO_2CH_2CH_2OCOC=CH_2 \\ CH_3 \end{pmatrix}_2$ (2.5)		
11. 12	CO ₂ H -CO-R-CONH NH- (CO ₂ CH ₂ CH ₃) ₂	$-CO-R-CONH-CO-O-O-NH \left(CO_2CH_2CH_3\right)_2$		
	(25)	(25)		

【0109】なお、表8に示した構造式におけるRとし て、実施例11のポリイミド前駆体では下記構造式群 (化22) に示される2種の基が混在(モル比1:1) しており、実施例12のポリイミド前駆体では下記構造 式群(化23)に示される2種の基が混在(モル比1:※40

※1)している。また、表8における()内の数値は、 各繰返し単位の、ポリイミド前駆体一分子中に占める割 合(モル%)である。

[0110]

【化22】

[0111]

【0112】得られたポリイミド前駆体を、実施例1と 同様にして、溶媒に溶解し、増感剤、光重合助剤、およ び共重合モノマを添加して感光性ポリイミド前駆体組成 50 を、表9に示す。なお、成膜、評価条件および評価基準

物を調製し、実施例1と同様にして成膜し、解像度、感 度、現像時間、膜の伸び、膜の接着性を検討した結果

61

* [0113]

は実施例3~10と同様とした。表5および表6と同様、表9においても、感光性ポリイミド前駆体100重

【表9】

量部当たりの各添加物の添加量を()内に示した。 *

表 9 感光性ポリイミド前駆体の特性評価

実施例	增感剤	光重合助剤	共重合モノマ		特	性		
	(重量部)	(重量部)	(重量部)	解像度	感度	现象時候	伸び	接着性
11	2, 4-ジェチルチオキ サントン (1)	1,3-ジフェニルー 1,2,3-プロペントリオンー2ー(oーエトキシカルポニル)オキシム(3)	テトラエチレングリコ ールジアクリレート (8)	良好	良好	良 好	良好	良好
12	2, 4-ジメテルチオキ サントン (1)	1,3-ジフェニルー 1,2,3-プロポントリオンー2-(o- エトキシカルポニル) オキシム(3)	テトラエチレンダリコ ールジアクリレート (8)	良好	良好	良好	良好	良好

【0114】<実施例13~27>表10~12に示した酸二無水物およびアルコールを用い、実施例1と同様にしてテトラカルボン酸ジエステルの酸クロライドを合成し、さらに表10~12に示すジアミンを、実施例1と同様の反応条件で反応させて、表13に示す繰返し単位からなるポリイミド前駆体を合成した。得られたポリイミド前駆体の重量平均分子量は、1万~4万であった。

【0115】 【表10】 表 10 感光性ポリイミド前駆体の組成

実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
13	3.3′ .4.4′ –	3、5-ジアミノ安息	2_21-21-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
	ヒ*フェニルテトラカル	香酸(70)	メタクリレート
	ボン酸二無水	4、4' <i>-ジアミノジ</i>	(100) メタノール
	物(100)	フェニルエーテル (30)	(100)
14	3,3′,4,4′-	3、5-ジアミノ安息	2 ―ヒト・ロキシェチル
	ヒ・フェニルテトラカル	香酸(70)	メタクリレート
	ボン酸二無水	4、4′ ーシェアミノシェ	(140)
	物(100)	フェニルエーテル(30)	n-プタノール(60)
15	3,3',4,4'-	4、4′ーシアミノシ	2 ―とト*ロキシエチル
	と。フェニルテトラカル	フェニルエーテルー2ーカル	メタクリレート
	ポン酸二無水	ボン酸(70)	(200)
	物(100)	4、4′ ーシェアミノシェ	
		フェニルエーテル(30)	
16	3、3′、4、4′-	4、4′ シ*アミノシ*フ	2ーヒト・ロキシェチル
	ヒ・フェニルテトラカル	ェニルメタンー3、3′ー	メタクリレート
	ポン酸二無水	ジカルボン酸(70)	(200)
	物 (100)	4、4゜ ―シ゚アミノシ゜	
		フェニルエーテル(30)	
17	3、3′、4、4′-	3、5-ジアミ/安息	2 ―ヒト・ロキシェチル
	と゛フェニルテトラカル	香酸(70)	アクリレート
	ポン酸二無水	4、4´ <i>―</i> ジアミノジ	(200)
	物(100)	フェニルエーテル(30)	

40

30

20

【表11】

表 11 感光性ポリイミド前駆体の組成

	127612-3-7	- I HUME HANNET	
実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
18	4、4′-オキシジフ	3、5-ジアミノ安息	2-21 1475
	9M酸二無水物	香酸(70)	メタクリレート
	(100)	4、4´ -ジアミノジ	(100) メタノール
		フェニルエーテル(30)	(100)
19	4、4′ –オキシジフ	3、5-ジアミノ安息	2-ヒト・ロキシェチル
	外酸二無水物	香酸(70)	メタクリレート
	(100)	4、4′ーシェアミノシ	(140)
		フェニルエーテル(30)	n-プタノール(60)
20	4、4゜-オキシジフ	4、4′ ージェアミノシェ	2 -とト・ロキシエチル
	9JA酸二無水物	フェニルエーテルー2ーカル	メタクリレート
	(100)	まン酸(70)	(200)
		4、4′ =ジアミノジ	
		フェニルエーテル(30)	
21	4、4′ ーオキシシ゚フ	4、4゜シャミノシェフ	2 -ヒト・ロキシェチル
	タル酸二無水物	ェニルメタンー3、3′ー	メタクリレート
	(100)	ジカルボン酸(70)	(200)
		4、4゜ーシェアミノシェ	
		フェニルエーテル(30)	····
22	4、4′ -#シジフ	3、5-ジアミノ安息	2 ―ヒト・ロキシェチル
	外酸二無水物	香酸(70)	アクリレート
	(100)	4、4′ ーシェアミノシ	(200)
		フェニルエーテル(30)	

【0117】 【表12】 表 12 感光性ポリイミド前駆体の組成

実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
23	3,3' ,4,4' -	3、5-ジアミノ安息	2-ヒト・ロキシェチル
ļ	ジ フェニルスルホンテ	香酸(70)	メタクリレート
	トラかは、ン酸二	4、4´ ニシェアミノシェ	(100)
	無水物(100)	フェニルエーテル(30)	メタノール (100)
24	3、3′、4、4′-	3、5-ジアミノ安息	2 - ヒト・ロキシェチル
ļ	シ゛フェニルスルホンテ	香酸(70)	メタクリレート
	トラかは、ン酸二	4、4゜ージアミノシ	(140)
	無水物(100))	フェニルエーテル(30)	n-7* <i>\$ノー</i> ル(60)
25	3、3′、4、4′-	4、4′ ーシェアミノシェ	2 -ヒト・ロキシェチル
	シ゜ フェニルスルホンテ	フェニルエーテルー2ーカル	メタクリレート
	トラカルポン酸二	ポン酸(70)	(200)
	無水物(100)	4、4′ーシェアミノシェ	
		フェニルエーテル(30)	
26	3,3′,4,4′~	4、4′ ジアミノジフ	2-ヒト・ロキシェチル
1	シ゜フェニルスルホンテ	ェニルメタンー3、3′ー	メタクリレート
	トラがポン酸二	ジカルボン酸(70)	(200)
i	無水物(100)	4、4゜ーシェアミノシェ	
ļ		フェニルエーテル(30)	
27	3,3',4,4'-	3、5-ジアミノ安息	2 - ヒト・ロキシエチル
	シ゛ フェニルスルホンテ	香酸(70)	アクリレート
	トラカルオ・ン酸二	4、4′ ーシ′アミノシ′	(200)
	無水物(100)	フェニルエーテル(30)	

30 【0118】 【表13】

表 1 3

実施例	繰り返し単位	位 (モル比)
13.18.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 0 -C-R-C-N-O-O-N- H (CO ₂ P) ₂ (15)
23	CO ₂ H CO ₂ H CO ₂ H N-	O O N- -C-R-C-N-O-N- (CO ₂ CH ₃) ₂ (15)
14, 19. 24	CO ₂ H CO ₂ H N- (CO ₂ P) 2 (49)	CO ₂ H O O H I -C-R-C-N H (CO ₂ C ₄ H ₉) ₂ (21)
•	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	O O O O O O O O O O
15. 20. ·25	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
16, 21. 26	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
17. 22. 27	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

【0119】なお、表13に示した構造式におけるR は、実施例13~17では下記構造式(化28)で示さ れる基であり、実施例18~22では下記構造式(化2 9)で示される基であり、実施例23~27では下記構 造式(化30)で示される基である。

[0120]

[化28]

[0121] [化29]

…(化29)

[0124]

【化31】

* [0122] [化30] …(化30)

【0123】また、表13に示した構造式におけるP は、実施例13~16、18~21、22~27では、 下記構造式(化31)で示される基であり、実施例1 7、22、27では、下記構造式(化32)で示される 40 基である。

[0125]

* * {化32}

【0126】得られたポリイミド前駆体を、実施例1と ※評価基準は実施例3~10と同様とした。各表におい 同様にして、溶媒に溶解し、増感剤、光重合助剤、およ び共重合モノマを添加して感光性ポリイミド前駆体組成 物を調製し、実施例1と同様にして成膜し、解像度、感 10 【0127】 度、現像時間、膜の伸び、膜の接着性を検討した結果

て、()内の数値は、感光性ポリイミド前駆体100 重量部当たりの各添加物の添加量である。

【表14】

を、表14~16に示す。なお、成膜、評価条件および※

表14 感光性ポリイミド前駆体組成物の特性評価

実施例	增感劑	パリコミ F 門 別 光重合助剤	共重合	特性						
	(重量部)	(重量部)	₹J₹							
			(重量部)							
				解像度	感度	現像時間	伸び	接着性		
13	ミヒラケトン(2)	Nーフェニレク"リシン(2)	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好		
			2・リコールシ							
			アクリレート							
			(10)							
14	7ージエチルアミノ	3,3′,4,4′_717	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好		
	-4-メチルクマリン	(tーフ°チみへ° ルオキシカル	2*リコールシ*							
	(2)	ま ゚ニル)ペンソ゚フェノン	アクリレート							
		(2)	(10)			_				
15	ベンズアントロン	4->* IfM7\?/IfM^*	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好		
•	(0.5)	M. I-}(1)	ク・リコールシー							
			アクリレート							
			(10)							
16	7-シ・エチルアミノ	1,3-ジフェニル-	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好		
	-4-メチルクマリン	1, 2, 3_プロパントリォ	ク・リコー ル シ・							
	(1)	ン-2-(0-1トキシカルホ*	アクリレート							
		ニル)オキシム(3)	(10)							
17	7-ジエ チル アミノ	1,3-ジフェ=ル-	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好		
	-4-メチルクマリン	1, 2, 3_プロパントリオ	ク・リコールシ・							
	(3)	ン-2-(0-エトキシカルボ	アクリレート							
L		ニル)オキシム(3)	(10)	<u> </u>						

[0128]

【表15】

表 15 感光性ポリイミド前駆体組成物の特性評価

实施例 增感剂 光重合助剤 共重合 特性 (重量部) (重量部) ₹/₹ (笛量部) 解像度 態度 現像時間 伸び 接着性 18 ミヒラケトン(2) Nーフェニルク・リシン(2) テトラエチレン 良好 良好 良好 良好 良好 ク・リコールシャ アクリレート (10) | アーシ・エチルアミノ 3、3′、4、4′ ーテトラ テトラエチレン 19 良好 良好 良好 良好 良好 -4-メチルクマリン(t-ブチルへ、ふオキシカル ク・リコールシ (2) ま"ニル)ヘ"ンソ"フェノン アクリレート (10) (2) |^゚ンズアントロン|4=ジエチルアミノエチルペ| テトラエチレン | 20 良好 良好 良好 良好 良好 (0.5)ンソ"エート(1) ク・リコールシ・ アクリレート (10) 7-シュナルアミノ 1,3-シュニルー 良好 良好 21 テトラエチレン 良好 良好 良好 -4-メチルクマリン 1, 2, 3-ブ ロハ・ントリオ ク・リコールシ・ (1) アクリレート ンー2ー(ローエトキシカルホ・ ニル)オキシム(3) (10) 良好 フーシ エチルアミノ 1.3-ジフェニル~ テトラエチレン 良好 良好 良好 良好 -4-メチルクマリン 1, 2, 3-プロパントリオ ク゚リコールジ (3) ンー2ー(0ーエトキシカルホー アクリレート ニル)オキシム(3) (10)

[0129] [表16]

表 1 6 感光性ポリイミド前駆体組成物の特性評価

30(10	0 参加性がリイミド制態体質政権の特性計画								
実施例	增盛劑	光重合助剤	共重合	特性					
	(重量部)	(重量部)	₹∕₹						
			(重量部)						
				解像度	感度	現像時間	伸び	接着性	
23	ミヒラケトン(2)	N-フェニレク・リシン(2)	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好	
			ク・リコールシ・						
			アクリレート						
			(10)						
24	フーシ・エチルアミノ	3.3′ .4.4′ - 7ŀ7		良好	良好	良好	良好	良好	
		(1-7゚テルペルオキシカル					~~		
	(2)	ま"ごあ)へ"ンソ"フェノン	アクリレート						
		(2)	(10)						
25	ヘーンス・アントロン	4->*IFA7\\/IFA^*		良好	良好	良好	良好	良好	
	(0.5)	ンソ゚エート(1)	ク・リコールシ・			222	~ ~	20.7	
	, ,		アクリレート						
			(10)						
26	7-ジエ チルア ミノ	1.3-ジフェニル-	テトラエチレン	良好	良好	良好	良好	良好	
		1,2,3-7"ロハ"ントリオ		223	2421	22	Z XI	1,000	
		ンー2ー(0ーエトキシカルホ*	アクリレート						
	.,,	二4)44沙4(3)	(10)						
27	フーシ [・] エチルアミノ		テトラエチレン	良好	良好	9.47	# 47	F\$ 6.7	
		1,3=2 フ±=3= 1,2,3=7゚ロパントリオ		及好	处好	良好	良好	良好	
	(3)								
_	(3)	ン-2-(0-エトキシカルボ ニム)オキシム(3)	アクリレート (10)						

【0130】<実施例28>

A. ポリアミド酸エステルの合成

実施例1と同様にして、実施例1で合成したものと同

じ、下記化学式(化16)に示す繰返し単位を有するポ*

*リアミド酸エステルを合成した。

[0131]

【化16】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & CO_2 H \\
\hline
 & CO_2 H \\
\hline
 & CO_2 H \\
\hline
 & O_2 CH_2 CH_2 OCOC = CH_2 \\
\hline
 & CH_3
\end{array}$$
... (4t 1 6)

【0132】B. シロキサン含有ポリアミド酸の合成 100mlの四つ口フラスコに、1,3-ビス(3,4 -ジカルボキシフェニル酸無水物)-1,1,3,3-テトラメチルジシロキサン(SXDA)10.00g (0.0234モル)と、NMP29mlとを入れ25 ℃で撹拌しながら、1,3-ビス(3-アミノプロビ ル)テトラメチルジシロキサン5.82g(0.023 4モル)をさらに加えて、撹拌を続けたところ、2時間 で透明な溶液になった。この溶液を50m1のNMPで 薄め、1リットルの水に投入して、析出したポリマを濾 取し、水で2度洗い、真空乾燥して、下記化学式(化3 503)で示される繰返し単位を有するポリアミド酸を13

g得た。このポリアミド酸の重量平均分子量をGPCで*【0133】測定したところ、ポリスチレン換算で20000であっ【化33】た。*

73

【0134】C. ポリイミド前駆体組成物の調製工程Aで得られたポリアミド酸エステル9gと、工程Bで得られたポリアミド酸1gとを、 γ -ブチロラクトン15.0gに溶解し、3,5-ビス(4-ジエチルアミノベンジリデン)-1-メチルー4-アザシクロヘキサノン100mgと4-ジエチルアミノエチルベンゾエート200mgとをさらに加えて溶解させた後、5 μ m孔のフィルタを用いて加圧濾過し、溶液状の感光性ポリイミド前駆体組成物を得た。

【0135】D. ワニスの粘度安定性の評価 得られた感光性ポリイミド前駆体組成物溶液(ワニス) を褐色瓶に入れ、25℃で粘度を測定したところ4.5 0mPa・sであった。その後、このワニスを室温で1 週間保存したところ、ワニスはゲル化することなく、2 5℃での粘度も4.60mPa・sとあまり変化せず、 安定していた。

【0136】E. ポリイミド膜の評価

得られた溶液(ワニス)を用いて実施例1と同様に成膜し、シリコンウエハ上に厚さ10μmのポリイミド膜を得た。このポリイミド膜の接着性をセロハンテープテスト(JISD-0202)で測定したところ、剥がれは認められなかった。さらに、このポリイミド膜を形成したシリコンウエハにPCT処理(125℃、2.3気圧)を500時間行った後、再度接着性を測定したが、剥がれは全く認められなかった。一方、このポリイミド膜をシリコンウエハから剥離し、膜の伸び特性を測定したところ、伸びは9%と良好であった。また、現像後膜厚の露光量※

10% 依存性を測定し、現像後膜厚が塗布膜厚の半分になる露光量を感度として、感度80mJ/cm²を得た。

【0137】なお、 $2\sim3\mu$ mの厚さのポリイミド膜を同様の手法により形成し、その赤外線吸収スペクトルを測定したととろ、1780cm⁻¹にイミド基の吸収があり、 $2800\sim3600$ cm⁻¹にカルボキシル基の吸収が見られた。

【0138】F.樹脂パターンの形成

さらに、工程Cで調製したポリイミド前駆体組成物を用い、工程Eと同様にして、塗膜、露光、現像、リンスした。ただし、露光の際に、塗膜を10μm幅の縞模様のパターンを有するフォトマスクで密着被覆した。これにより、半硬化状態のポリイミド前駆体からなる、シャープな端面を持つ10μm幅のレリーフパターンが得られた。このパターンを、上述のポリイミド膜の形成と同様に加熱処理したところ、ポリイミドからなる樹脂パターンが精度良く得られた。

【0139】<実施例29>

A. ポリアミド酸エステルの合成

実施例2と同様にして、実施例2で合成したものと同 30 じ、下記化学式(化18)に示す繰返し単位からなるポリアミド酸エステルを20g得た。このポリマの重量平均分子量をGPCで測定したところ、ポリスチレン換算で39000であった。

[0140] [化18]

【0141】B. シロキサン含有ポリアミド酸の合成 100mlの四つ□フラスコに、SXDA10.00g (0.0234モル)と、NMP29mlとを入れ25 ℃で撹拌しながら、1,3,-ビス(m-アミノフェノ キシメチル)テトラメチルジシロキサン8.85g (0.0234モル)をさらに加えて、撹拌を続けたと とろ、2時間で透明な溶液になった。この溶液を50m 50 1のNMPで薄め、1リットルの水へ投入して、析出し

たポリマを濾取し、水で2度洗い、真空乾燥し、下記化 学式(化34)で示される繰返し単位を有するポリアミ ド酸13gを得た。このポリアミド酸の重量平均分子量 をGPCで測定したところ、ポリスチレン換算で200*

75

*00であった。 [0142] 【化34】

20

… (化34)

【0143】C. ポリイミド前駆体組成物の調製 工程Aで得られたポリアミド酸エステル9gと、工程B で得られたシロキサン含有ポリアミド酸1gとを、ケー ブチロラクトン15.0gに溶解し、ミヒラケトン10 0mgと1, 3-ジフェニル-1, 2, 3-プロパント リオン-2-(0-エトキシカルボニル)オキシム20 0mgとをさらに加えて溶解した後、5μm孔のフィル タを用いて加圧濾過し、溶液状の感光性ポリイミド前駆 体組成物を得た。

【0144】D. ワニスの粘度安定性の評価 得られた感光性ポリイミド前駆体組成物溶液(ワニス) を褐色瓶に入れ、25℃で粘度を測定したところ4.1 OmPa·sであった。その後、このワニスを室温で1 週間保存したところ、ワニスはゲル化することなく、ま た、25℃での粘度も4.20mPa・sとあまり変化 せず、安定していた。

【0145】E. ポリイミド膜の評価

得られた溶液(ワニス)を用いて実施例1と同様に成膜 し、シリコンウエハ上に厚さ10μmのポリイミド膜を 得、実施例28と同様にして評価したところ、実施例2 30 8と同様の強い接着性を示し、伸びは10%とさらに良 好であった。また、感度は90mJ/cm²であった。 【0146】なお、 $2\sim3\mu$ mの厚さのポリイミド膜を 同様の手法により形成し、赤外線吸収スペクトルを測定 したところ、1785 c m⁻¹にイミド基の吸収があり、

2800~3600cm⁻¹にカルボキシル基の吸収が見

【0147】F. 樹脂パターンの形成

さらに、工程Cで調製したポリイミド前駆体組成物を用 い、工程Eと同様にして、塗膜、露光、現像、リンスし 40 た。ただし、露光の際に、塗膜を10μm幅の縞模様の パターンを有するフォトマスクで密着被覆した。これに より、半硬化状態のポリイミド前駆体からなる、シャー プな端面を持つ10μm幅のレリーフパターンが得られ た。このパターンを、上述のポリイミド膜の形成と同様 に加熱処理したところ、ポリイミドからなる樹脂パター ンが精度良く得られた。

【0148】<実施例30~39>実施例1の工程Aと 同様にして、表17および表18に示した酸二無水物お よびアルコールを用いてテトラカルボン酸ジェステルの 50 【0150】

酸クロライドを合成し、さらに表17および18に示す ジアミンを反応させて、ポリアミド酸エステルを合成し た。得られたポリアミド酸エステルの重量平均分子量は 2万~4万であった。

[0149]

【表17】

表 1 7 感光性ポリイミド前駆体の組成

実施例	酸二無水物	ジアミン。	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
30	3.3′ .4.4′ -	3、5-ジアミノ安	2-ヒドロキシエチ
ļ	ヒ・フェニルテトラカル	息香酸(50)	ルメタクリレート
	ボン酸二無水	4、4′ ーシ゚アミノ	(200)
	物 (100)	ジフェニルエーテル	
		(50)	
31	3,3',4,4'-	3、5_ジアミノ安	2 -ヒト・ロキシェチ
	と・フェニルテトラカル	息香酸(70)	ルメタクリレート
	ボン酸二無水	4、4′ージアミノ	(200)
	物 (100)	シェニルエーテル	
		(30)	:
32	3.3′ .4.4′ -	3、5-ジアミノ安	2 -七卜"口中沙エチ
	ヒ・フェニルテトラカル	息香酸(50)	ルメタクリレート
	ポン酸二無水	4、4゜ーシ゚アミノ	(100)
	物 (100)	シ・フェニルエーテル	n-7°9/-#
		(50)	(100)
33	3.3′ .4.4′ -	3、5-ジアミノ安	2-ヒト・ロキシェチ
	ヒーフェニルテトラカル	息香酸(70)	ルメタクリレート
	ポン酸二無水	4、4′ ->* アミノ	(100)
	物(100)	シ・フェニルエーテル	n- ブタノール (100)
		(30)	(100)
34	3,3' ,4,4' -	4、4′ ージ・アミノー	2-ヒト・ロキシェチ
	ヒ・フェニルテトラカル	3、3′ -ジヒドロ	ルメタクリレート
	まン酸二無水	キシヒ、フェニル	(200)
	物(100)	(100)	

【表18】

表18感光性ポリイミド前駆体の組成

衣 1 0 5	& 元性 ホリイミ	ド 「	٤
実施例	酸二無水物	ジアミン	アルコール
	(モル比)	(モル比)	(モル比)
35	4、4′-オキシジフ	3、5-ジアミノ安	2-ヒト゚ロキシエチ
	外酸二無水物	息香酸(50)	ルメタクリレート
	(100)	4、4′ -ジアミノ	(200)
		シ・フェニルエーテル	1
		(50)	
36	4、4′ ―オキシシ゚フ	3、5-ジアミノ安	2 -ヒト・ロキシエチ
	外酸二無水物	息香酸(70)	ルメタクリレート
	(100)	4、4′ -ジアミノ	(200)
		シェコルエーテル	
		(30)	
37	4、4′-オキシジフ	3、5-ジアミノ安	2 -とドロキシエチ
	外酸二無水物	息香酸(50)	ルメタクリレート
	(100)	4、4′ -ジアミノ	(100)
		シ。フェニルエーテル	n-フ* <i>タノール</i>
		(50)	(100)
38	4、4′-オキシジフ	3、5-ジアミノ安	2-ヒドロキシエチ
1	外酸二無水物	息香酸(70)	ルメタクリレート
	(100)	4、4′-ジアミノ	(100)
		シンフェニルエーテル	nーフ・タノール
		(30)	(100)
39	4、4′ –オキシジフ	4、4′ -ジアミノ-	2 ―ヒト´ロキシエチ
	姚酸二無水物	3、3′ ~ジヒドロ	ルメタクリレート
	(100)	キシヒ・フェニル	(200)
		(100)	

78

【0151】また、表19および表20に示した酸二無水物、ジアミンを用い、実施例28の工程Bと同様にして、表21に示す繰返し単位からなるシロキサン含有ポ

リアミド酸を合成した。得られたポリアミド酸の重量平均分子量は1万~4万であった。

【0152】 【表19】

10

20

30

表19ポリアミド酸の組成

	A D D C I BRANGING	
実施例	酸二無水物	ジアミン
	(モル比)	(モル比)
30, 35	1、3-ピス(3、4-ジカルオ゙キシフェニル酸無	1、3_ピス(3_アミノプロピル)テトラメ チル ジシ
	水物)=1、1、3、3=テトラメチルジシロキサン	ロキザン(100)
	(100)	
31	1、3-ピス(3、4-ジカルポキシフェニル酸無	1、3-ピス(3-アミノプロピル)テトラメチルジシ
	水物)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサン	ロキサン(100)
	(50)	
	3、3′、4、4′-ピフェニルテトラカルポン酸	
	二無水物(50)	
32	1、3-ピス(3、4-シ゚カルポキシフェニル酸無	1、3-ピス(3-アミノプロピル)テトラメチルシ゚シ
	水物)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサン	ロキサン(50)
	(50)	4、4′ ーシ゚アミノジフェニルエーテル(50)
	3、3′、4、4′-ヒ・フェニルテトラかは、ン酸	
	二無水物(50)	
33, 38	1、3-ピス(3、4-ジカルボキシフェニル酸無	4、4′ –ジアミノジフェニルエーテル(100)
	水物)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサン	
	(100)	
34	3、3′、4、4′-ビフェニルテトラカルポン酸	1、3―ヒンス(3―アミノフェノキシメチル)テトラメチル
	二無水物(100)	ジシロキサン(100)

[0153]

【表20】

表20 ポリアミド酸の組成

実施例	酸二無水物	ジアミン
关/周/7	(モル比)	(モル比)
36	1、3-ピス(3、4-シ゚カルポキシフェニル酸無水物)-1、1、3、3-テトラメチルシ゚シロキサン (50) 4、4′-オキシシ゚フタル酸二無水物(50)	1、3-ヒ*ス(3-ブミノフ*ロヒ*ル)テトラメチルシ*シ ロキサン(100)
37	1、3-ピス(3、4-シ゚カルポキシフェニル酸無水物)-1、1、3、3-テトラメチルジシロキサン(50) 4、4′-オキシジフタル酸二無水物(50)	1、3-ピス(3-アミノプロピル)テトラメチルシ゚シロキサン(50) 4、4′ -シ゚アミノシ゚フェニルエーテル(50)
39	4、4′村シジフタル酸二無水物 (100)	1、3-ピス(3-アミノフェノキシメチル)テトラメチル シ゚シロキサン(100)

【0154】 【表21】

実施例	繰り返し単	文(モル%)
80, 85	-CO-R ¹⁴ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (100)	•
31	-CO-R ¹⁴ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (50)	-CO-R ¹⁶ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (50)
32	-CO-R 14 -CONH-R 15 -NH- (CO ₂ H) ₂ (25)	-CO-R 16 -CONH-R 15 -NH- (CO ₂ H) ₂ (25)
V2	-CO-R ¹⁴ -CONH-O>OONH- (CO ₂ H) ₂ (25)	-CO-R ¹⁸ -CONH-O>OONH- (CO ₂ H) ₂ (25)
38. 38	-CO-R ¹⁴ -CONH-O>O-ONH- (CO ₂ H) ₂ (100)	
84	-CO-R ¹⁶ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (100)	
.36	-CO-R ¹⁴ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (50)	-CO-R ¹⁷ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (50)
37	$-\text{CO-R}^{14}$ $-\text{CONH-R}^{15}$ $-\text{NH-}^{15}$ $-\text{CO}_2\text{HD}_2$ (25)	-CO-R ¹⁷ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (25)
•	-CO-R ¹⁴ -CONH-O-O-O-NH- (CO ₂ H) ₂ (25)	-CO-R ¹⁷ -CONH-O>O-O>NH- (CO ₂ H) ₂ (25)
39	-CO-R ¹⁷ -CONH-R ¹⁵ -NH- (CO ₂ H) ₂ (100)	

【0155】ただし、()内の数値は一分子中に占め *【0156】 る各繰返し単位の割合(モル%)である。また、表21 におけるR¹⁴~R¹⁷の構造は、つぎのとおりである。 *

··· (/L3 7)

【0157】得られたポリアミド酸エステルとシロキサ ン含有ポリアミド酸とを、実施例28と同様にして、溶 媒に溶解し、増感剤、光重合助剤、共重合モノマを添加 50 28と同様に良好な安定性を示した。また、実施例28

して、感光性ポリイミド前駆体組成物を調製し、実施例 28と同様して安定性を評価したところ、すべて実施例

86

と同様にして成膜し、解像度、感度、現像時間、膜の伸 びを検討した。各実施例における添加物と、得られた膜 の特性とを、表22および表23に示す。なお、各添加* *物の添加量は、重量部として()内に記載した。

[0158] 【表22】

表22 感光性ポリイミド前駆体組成物の特性評価

	ポリアミド			光重合助剤	共重合ゼノマ			特性		
	酸エステル (重量部)	ボリアミド酸(重量部)	(超量量)	(重量部)	(重量部)	解像度	感度	現像時間	伸び	接着性
30	(10)	(90)	ミヒラケトン(2)	N-フェニルグリシン (2)	tri	良好	良好	良好	良好	良好
31	(5)	(95)	7~ジエチルアミノ -4 <i>ーメチルクマリン</i> (2)	3、3'、4、4'-テトラ(t-ブチルベル オキシカルボニル)ベンゾフェノン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
32	(3)	(97)	^*ンス*アントロン (0.5)	4-ジェチルアミノエチルベンゾエ-ト (1)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
33	(10)		7ーシ・エチルアミノ -4ーメチルクマリン (1)	1,3-ジフェニル-1,2,3-プロバン トリオン-2-(0-エトキシカルボニル) オキシム (3)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
34	(1)		-4-メチルクマリン	1,3-ジフェニル-1.2,3-プロバント リオン-2-(0-エトキシカルボニル) オキシム (3)	テトラエチレンク"り ユールシ"アクリレー ト (10)	良好	良好	良好	良好	良好

[0159]

※ ※【表23】

表23 感光性ポリイミド前駆体組成物の特性評価

	ポリアミド 酸エステル		増感剤 (重量部)	光重合助剤 (重量部)	共重合モノマ (重量部)	特性				
	(強量部)	(重量部)				解像度	感度	現像時間	伸び	接着性
35	(10)	(90)	ミとラケトン(2)	N-フェニルグリシン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
36	(5)	(95)		3、3'、4、4'-テトラ(t-プチルベル オキシカルボニル)ベンゾフェノン (2)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
37	(3)	(97)	ላ' ኦ አ	4-ジエチルアミノエチルベンゾエ・ト (1)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
38	(10)	(90)	7-シ゚エチ ル アミノ -4-メチルケマリン (1)	1.3-ジフェニル-1.2,3-プロパン トリオン-2-(0-エトキシカルボニル) オキシム (3)	なし	良好	良好	良好	良好	良好
39	(1)	(99)		1,3-9/1-1,2,3-/ 1,7 1	テトラエチレンク・リ コールシ・アクリルー ト(10)	良好	良好	良好	良好	良好

【0160】なお、成膜、評価条件、実施例1と同様と PCT処理(125℃, 2.3気圧)500時間後にセ し、膜厚は10~20μmとした。ただし、接着性は、 50 ロハンテープテスト (JISD-0202)を行ない、

剥がれが認められない場合を「良好」とした。

【0161】<比較例1>特公平5-67026号公報の実施例1と同様にして感光性ポリイミド前駆体を合成し、この前駆体を用いて、本願の実施例1と同様にして、感光性ポリイミド前駆体組成物を調製し、塗膜を成膜し、フォトマスクを介して露光させた後、本願実施例1と同じ現像液を用いて現像を行ったところ、露光部、未露光部とも現像液に全く溶解しないため、パターンを形成することができなかった。そこで、特公平5-67026号公報の実施例1に記載されている有機溶媒(N-メチルビロリ 10ドン)を用いて現像を行い、パターンを得たが、解像性が劣り30μm以上のスルーホールしか解像できなかった。

87

【0162】<比較例2>特公昭63-31939号公報の実施例と同様にして、該公報第1表No.1のポリアミド酸を合成し、このポリアミド酸を用いて、本願の実施例1と同様にして、感光性ポリイミド前駆体組成物を調製し、塗膜を成膜し、フォトマスクを介して露光させた後、本願実施例1と同じ現像液を用いて現像を行ったところ、露光部、未露光部とも全て現像液に溶解してしま20い、パターンを形成することが出来なかった。

【0163】そこで、同様に塗膜を成膜し、露光させた後、特公昭63-31939号公報の実施例1に記載されている、有機溶媒からなる現像液(N-メチル-2-ビロリドン4容およびエタノール1容からなる混液)を用いて現像を行い、エタノールでリンスしてパターンを得たが、解像性が劣り、40μm以上のスルーホールしか解像できなかった。

【0164】<比較例3>特開平6-258835号公報の実施例1と同様にして感光性ポリイミド前駆体を合成し、本願の実施例1と同様にして、感光性ポリイミド前駆体

組成物を調製し、成膜し、露光した後、本願の実施例1と同じ現像液を用いて現像(本比較例では、露光部を除去した)を行ったところ、感度が低く、露光量が1000mJ/cm²以上でないと膜厚10μmのパターンを形成することができなかった。また、現像時間(現像液に浸漬する時間)が5分以上かかってしまった。

[0165]

【発明の効果】以上に詳述したように、本発明のポリイミド前駆体は、塩基性水溶液に可溶であり、感光基を導入して感光性を付与した感光性ポリイミド前駆体は、有機溶媒ではなく、水系溶液である塩基性水溶液を用いて現像することができる。従って、本発明のポリイミド前駆体を含む感光材料/感光性ポリイミド前駆体組成物を用いて樹脂パターンを形成すれば、作業者の健康への悪影響などの、有機溶媒の使用に伴う種々の問題を回避することができ、さらに、半導体素子の表面コート膜等の保護膜や薄膜多層配線基板の層間絶縁膜等に用いた場合の、現像時の露光部の膨潤や、廃液処理の手間などを軽減することができる。

【0166】また、本発明のポリイミド前駆体のうち、 感光基を導入して感光性を付与した感光性ポリイミド前 駆体は、感度が高く、現像時間が短いため、このポリイ ミド前駆体を含む感光材料/感光性ポリイミド前駆体組 成物を用いた樹脂パターンの形成方法は、実際の生産プロセス適合性が良好である。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られたポリイミド前駆体のH¹-NMRチャートである。

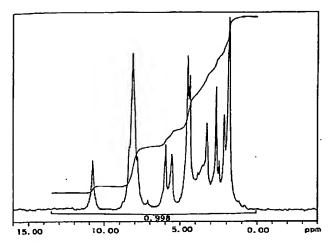
【図2】実施例2で得られたポリイミド前駆体のH¹-30 NMRチャートである。

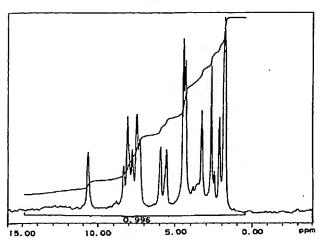
【図1】

図1

[図2]

図2





溶媒: DMSO-de

基準: DMSO-ds 中の残留プロトン (2. 49ppm)

溶媒:DMSO-d。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶ 識別記号 G 0 3 F 7/40 501 HO1L 21/027

21/312

(72)発明者 竹元 一成

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 田中 順

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 磯田 敬子

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株

式会社日立製作所生産技術研究所内

FΙ

G03F 7/40 501 HO1L 21/312 В 502R 21/30

(72)発明者 内村 俊一郎

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社山崎工場内

(72)発明者 鍛治 誠

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 杉浦 実

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内